

O INTRODUCERE ÎN FILOSOFIA MICROSISTEMELOR DE CALCUL. TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR

SCHEMA BLOC A UNUI MICROSISTEM. ROLUL BLOCURILOR COMPONENTE, FUNCȚIONARE DE ANSAMBLU.

*“I think it’s fair to say that **personal computers have become the most empowering tool we’ve ever created. They’re tools of communication, they’re tools of creativity, and they can be shaped by their user.**”*

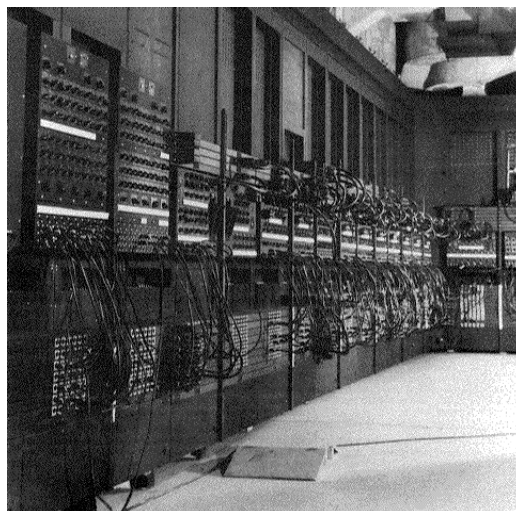
Bill Gates, February 24, 2004

*“I thought [computers] would be a **universally applicable idea, like a book is. But I didn’t think it would develop as fast as it did, because I didn’t envision we’d be able to get as many parts on a chip as we finally got. The transistor came along unexpectedly. It all happened much faster than we expected.**”*

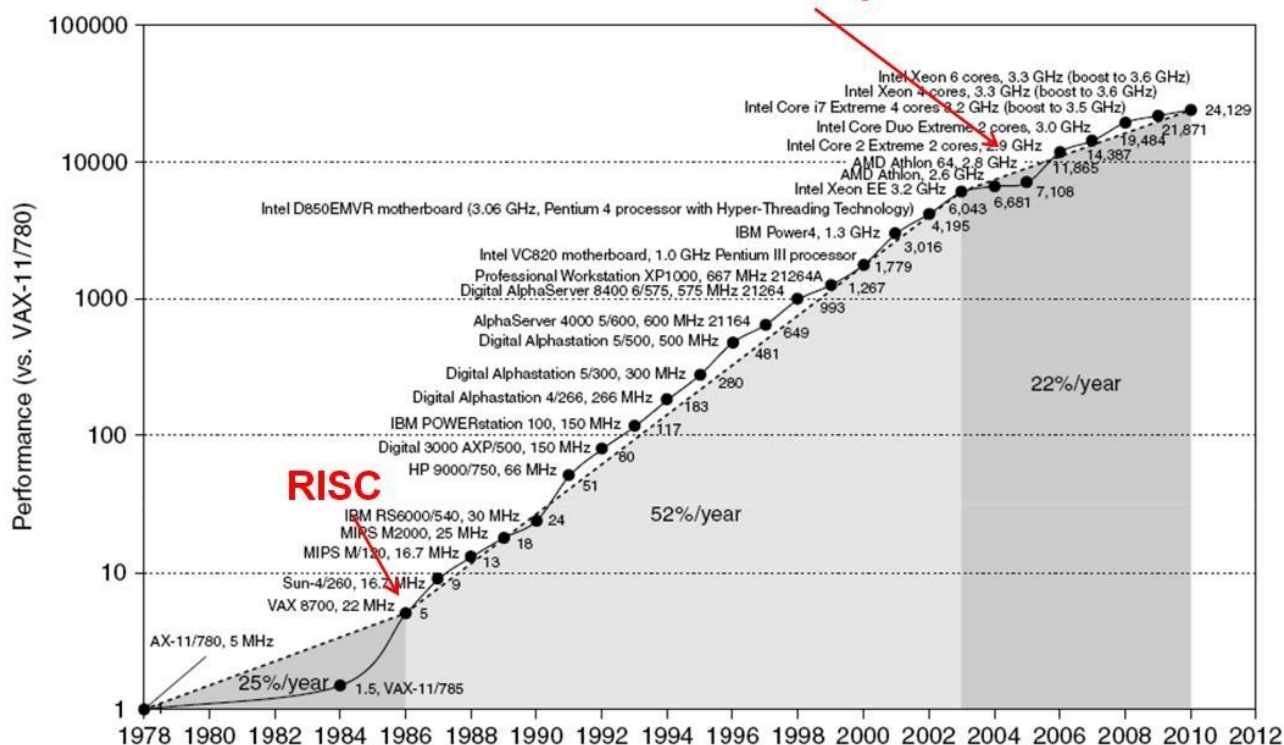
J. Presper Eckert, co-inventor of ENIAC, speaking in 1991

Scurt istoric:

- 12 mai 1941 Berlin, inginerul german Konrad Zuse → calculatorul Z3 (primul calculator **automat, programabil în mod flexibil și deci universal** (citea programele de pe o bandă de celuloid perforată). Totuși, **nu avea instrucțiuni de salt condiționat → nici bucle de program.** Lucra cu numere în virgulă mobilă pe 22 de biți. Conținea cca. 2000 de relee electromagnetice și avea o frecvență de tact de **5-10 Hz**. Calculatorul Z3 a fost distrus în bombardamentele din Berlin, în anul 1944. O copie a calculatorului Z3, construită ulterior chiar de către Zuse, se află la Muzeul Tehnicii din Munchen.
- 1943 - 1946, Fizicianul Dr. John Adam Presper Eckert și inginerul John Mauchly (Universitatea din Pennsylvania, Moore School) au inițiat proiectarea și construcția primului calculator electronic pe scară largă, de uz general, complet operațional, numit ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator), finanțat de armata SUA, utilizat la calculul traiectoriilor balistice pe timpul celui de-al 2-lea război mondial, proiectarea bombei cu hidrogen etc. La proiect au mai participat și alți ingineri străluciți. Avea cca. 18000 de tuburi electronice și 20 de registre interne, pe 10 digiți. Avea instrucțiuni de salt condiționat, **consuma 150 KW!** Când funcționa, deseori cădea rețeaua electrică a unui orașel din apropiere. Avea unități speciale pentru adunare, înmulțire, împărțire, extragere de radical etc. Era parțial programabil, prin switch-uri manuale, datele se citeau de pe cartele perforate IBM, iar rezultatele se tipăreau. Performanțe: 5000 de adunări pe secundă, 385 înmulțiri pe secundă etc. Primele procesări s-au realizat încă din 1944.



- 1957, ing. Victor Toma (n. 1922, viitor membru de onoare al Academiei Române) creează primul calculator electronic digital din România (numit CIFA-1, cca. 1500 de tuburi electronice și cilindru magnetic de memorie, realizat la Institutul de Fizică al Academiei, Măgurele, lângă București). România este a 8 a țara din lume care construiește un asemenea calculator și a 3-a dintre fostele țări socialiste, după fosta URSS (3 calculatoare) și fosta Cehoslovacia (unul).
- În tehnologia calculatoarelor s-au realizat progrese incredibile în ultimii 76 de ani de la apariția primului calculator electronic comercial de succes (ENIAC 1946).
- În ziua de azi, cu mai puțin de 500\$ se poate cumpăra un calculator mai performant, cu mai multă memorie principală (internă) și cu dispozitive de stocare (memorie externă) de o capacitate mai mare decât a sistemului de calcul care în 1985 valora 1 milion de dolari.
- Această îmbunătățire rapidă s-a datorat atât **progreselor pe linie tehnologică** (vezi **Legea lui Moore**) cât și **inovațiilor arhitecturale în proiectare**.



Cronologie privind cresterea performantei microprocesoarelor:

îmbunătățirilor arhitecturale și doar cca. 35% celor de natură tehnologică).

- Începând cu anul 2003, creșterea densității de putere consumată / cm² în cip, limitarea paralelismului la nivelul instrucțiunii, și creșterea decalajului de viteză dintre procesor și sistemul ierarhic de memorie

(Power Wall + Memory Wall + ILP Wall = Brick Wall)

au încetinit performanța sistemelor uniprocessor la cel mult 22%/pe an conducând la apariția procesoarelor multicore (cu mai multe nuclee pe același cip).

- “Power Wall + Memory Wall + ILP Wall = Brick Wall”



- Memory wall: the semantic gap between CPU (quick) and Memory (slow)
- The Power Wall means faster computers get really hot
- ILP Wall means a deeper instruction pipeline really means digging a deeper power hole
- Increasing the Performance of Instruction Level Parallelism Processors Through Predictive Methods
 - Conditional & Indirect Branch prediction
 - Instruction and Register value prediction

✓ Uniprocessor performance now 2X / 5(?) yrs

✓ Sea change in chip design: multiple cores (2X processors per chip / ~ 2 years)

✓ More simpler processors are more power efficient

- Calculatoarele personale sunt cele mai populare și sunt destinate utilizatorilor celor mai obișnuiți, toate categoriile profesionale. La nivelul anului 2000 s-au produs cca. 150 milioane de desktop-uri. Exemple: Intel Pentium 4, AMD Athlon XP.



100.8 milioane de PC vândute în **prima jumătate** a anului **2005** (**creștere cu 10.5%** față de **2004**). *Perhaps 200 million desktop computers were sold in 2005.*

14.2 milioane de PC vândute în Japonia în 2006 (cu 3.3% mai puține decât în 2005)

61.1 milioane de PC vândute în sfertul al doilea Q2 (aprilie-iunie) a anului 2007. Estimarea la nivelul anului **2007** era de **255.7 milioane** de PC vândute.

350 milioane de PC vândute în anul 2010.

Numărul utilizatorilor în 2003 era de **670 milioane de PC**, iar tendința pentru anul 2010 era de **1 miliard** de utilizatori.

Worldwide combined shipments of devices (PCs, tablets, ultramobiles and mobile phones) are projected to reach 2.5 billion units in 2014, a 7.6 percent increase from 2013, according to Gartner, Inc. Among the operating system (OS) market, Android is on pace to surpass one billion users across all devices in 2014. By 2017, over 75 percent of Android's volumes will come from emerging markets.
<http://www.gartner.com/newsroom/id/2645115> (Ianuarie 2014)

- **Serverele** sunt destinate să ofere **servicii tot mai sofisticate de rețea**, inclusiv ca noduri de Internet. Serverele absorb cca. 4 milioane de microprocesoare pe an (2000). Vânzările la nivel global de servere în primul sfert al anului 2007 (Q1) au fost de **2.1 milioane** (**creștere cu 6%** față de **2006**).
 - *Perhaps 10 million servers were sold in 2005.*
 - **20 milioane** de servere vândute în anul 2010.
 - Aplicabilitate:
 - în domeniul **comercial**: **Database, transaction processing, search engines**. Exemple: Sun Fire 15K, IBM p690, Google Cluster.
 - în domeniul **științific**: **calcul ADN (1994), prognoze meteorologice, analiza seismică, climaterica la nivel global, Bioinformatică, calcule și simulări diferite necesare domeniului militar, sisteme radar si sonar, sisteme control trafic feroviar si aviatic,**

modelarea rezervoarelor de petrol. Exemple: IBM DeepBlue, IBM CELL BEA¹, BlueGene, Cray T3E.

o Caracteristicile lor cele mai importante se focalizează pe:

- **Viteză de procesare:** *the overall performance of the server—in terms of transactions per minute or web pages served per second—is what is crucial.*
- **Fiabilitate** (probabilitatea ca, în condiții de mediu specificate, obiectul să funcționeze adecvat, menținându-și parametrii prestabiliți în intervalul de timp): **Server downtime could cost a brokerage company more than \$6,450,000 / hour.**
- **Disponibilitate:** *Consider the servers running Yahoo!, taking orders for Cisco, or running auctions (licitații) on EBay. Obviously such systems must be operating seven days a week, 24 hours a day. Failure of such a server system is far more catastrophic than failure of a single desktop.*
- **Scalabilitate:** abilitatea de a mări corespunzător capacitatea (puterea) de calcul, memoria internă / externă și numărul de porturi de I/O (perifericele ce pot fi atașate unui server).

HPC Site



High Performance Computing – Data Room

"Hermann Oberth"
Faculty of Engineering



120 Xeon Cores
80 GB RAM
cc 1.2 TB Total Storage

- **Sistemele dedicate (*Embedded Systems*)** au dezvoltarea cea mai dinamică, s-au produs cca. 300 milioane (2001) respectiv 3 miliarde (2005) de astfel de sisteme pe an. Ele acoperă aplicațiile cele mai frecvente (aparate foto și camere video, comandă aparate electrocasnice, telefoane mobile, imprimante, comenzi auto, jocuri electronice, switch-uri pentru rețele etc.) și au costuri cuprinse între 10\$ și 100.000\$. Multe dintre aceste sisteme au **softurile scrise de producător** având un **grad de programabilitate relativ redus**. Performanța se focalizează pe **îndeplinirea cerințelor de timp real ale aplicației**. Au **consumuri reduse de putere** și **memorii de capacități relativ reduse**. Aceste sisteme sunt / vor fi integrate practic în toate dispozitivele folosite de om și interconectate prin rețeaua globală de tip Internet, conducând la conceptul de calculator omniprezent ("**ubiquitous computing**"). *According to Sun Microsystems [Gos07], there were more than 5 billion java enabled devices (desktops, phones, cards, settop boxes, etc), from among 2.1 billions are phone handsets or PDA.*

¹ **MareNostrum Blade centers** has 31 racks dedicated to calculate. These racks have a total of **10240 processors** PowerPC 970 with a frequency of 2,3 GHz and 20TB of total memory. Each rack is formed by 6 Blade Centers. In total, each rack has a total of 336 processors and 672 Gb of memory. Each one has a rough peak performance of 3.1 Tflops.

- **A number of standard communication and data exchange protocols had been developed** and refined through widespread deployment (6 June 2012 - *World IPv6² Launch Unites Industry Leaders to Redefine the Global Internet*).
- **Digital telephony** was firmly established, and **many people were carrying lightweight, network-connected computers in the form of mobile phones**.

“Today, **MIPS Technologies** (din 2013 **Imagination Technologies**) powers some of the world’s most popular products for the **digital entertainment, home networking, wireless, and portable media markets**-including **broadband devices from Linksys, DTVs and digital consumer devices from Sony, DVD recordable devices from Pioneer, digital set-top boxes from Motorola, network routers from Cisco, 32-bit microcontrollers from Microchip Technology and laser printers from Hewlett-Packard**”.

- **Dispozitive mobile cu caracter personal / multimedia** (PMD – telefoane celulare, tablete de tip iPad)
 - o **1.8 miliarde** de PMD (90% fiind telefoane mobile) s-au vândut în anul 2010.

Sistemele dedicate și aplicațiile software specifice lor au început să domine modul de interacțiune dintre om și calculator (sistem de calcul) în viața de zi cu zi. *Computers are no longer isolated entities sitting on our desks. Instead, they are nicely woven and integrated into our everyday lives via the gadgets we directly or indirectly use—mobile phones, washing machines, microwaves, automotive control, and flight control. Indeed, embedded systems are so pervasive, that they perform the bulk of the computation today - putting forward “embedded computing” as a new paradigm to study. Not all embedded systems are safety-critical. On one hand, there are the safety critical embedded systems such as automobiles, transportation (train) control, flight control, nuclear power plants, and medical devices. On the other hand, there are the more vanilla, or less safety-critical, embedded systems such as mobile phones, HDTV, controllers for household devices (such as washing machines, microwaves, and air conditioners), smart shirts, and so on. Irrespective of whether an embedded system is safety-critical or not, the need for integrating validation into every stage of the design flow is clearly paramount. Of course, for safety-critical embedded systems, there is need for more stringent validation—so much so that formal analysis methods, which give mathematical guarantees about functionality/timing properties of the system, may be called for at least in certain stages of the design.*

Caracteristici	Personal mobile devices (PMD)	Desktop	Server	Clusters/warehouse - scale computers	Embedded
Prețul sistemului	\$100 ÷ \$1,000	\$300 ÷ \$2,500	\$5,000 ÷ \$10,000,000	\$100,000 ÷ \$200,000,000	\$10 ÷ \$100,000 (including network routers at the high end)
Prețul unui microprocesor component al sistemului	\$10 ÷ \$100	\$50 ÷ \$500 (per processor)	\$200 ÷ \$2,000 (per processor)	\$50 ÷ \$250 (per processor)	\$0.01 ÷ \$100 (per processor)
Microprocessors sold per year (estimates for 2000)		150,000,000	4,000,000		300,000,000 (32-bit and 64-bit processors only)

² Protocol de nivel [internet TCP/IP](#) (respectiv nivel rețea din [Modelul OSI](#))

Critical system design issues	Cost, energy, media performance, responsiveness ³	Price-performance, energy, graphics performance	Throughput, availability, scalability, energy	Price-performance, throughput, energy proportionality	Price, power consumption, energy, application-specific performance
-------------------------------	--	---	---	---	--

Figura 1.0. Un rezumat al principalelor cinci clase de sisteme de calcul și caracteristicile lor

*Note the **wide range in system price for servers and embedded systems**, which go from USB keys to network routers. For servers, this range arises from the need for very large-scale multiprocessor systems for high-end transaction processing and Web server applications. **The total number of embedded processors sold in 2005 is estimated to exceed 3 billion if you include 8-bit and 16-bit microprocessors.***

More than **10 billion** embedded processor have been sold in **2008** and more than **10.75 billion** in **2009**. The total number of **embedded processors sold was nearly 19 billion** (6.1 billion ARM-technology based chips were shipped in 2010).

Înțelegerea tendințelor tehnologice și a celor arhitecturale.

Prin arhitectura unui microprocesor se înțelege nu numai *setul de instrucțiuni și modurile de adresare* (ISA – *Instruction Set Architecture*) ci și *structura organizatorică a procesorului*, respectiv *implementarea hardware*. **Arhitectura Setului de Instrucțiuni (ISA)** – reprezintă interfața dintre software (programele de aplicație / sistem de operare) și hardware-ul care îl execută. ISA specifică *modul de organizare a memoriei* (zonă de date statice și dinamice, de cod, de stivă, zonă rezervată nucleului sistemului de operare), *setul de registre*, *setul de instrucțiuni*, *formatul instrucțiunii*, *tipurile de date* utilizate și *modurile de adresare* (mecanismul prin care calculatorul / procesorul localizează operanzii).

Tendențe tehnologice:

- ♦ În cazul microprocesoarelor, **gradul de integrare al tranzistorilor pe cip crește** cu cca. 55% pe an, **dimensiunea tehnologiei reducându-se** de la 10 microni (1971) la 0,18 microni (2001), respectiv 0,032μm în 2008. Frecvența ceasului crește și ea cu cca. 50% pe an. **Corelație „tehnologie de integrare – număr de tranzistori integrați – frecvența procesor”** (vezi tabelul Procesorul Intel – tendințe tehnologice 1971÷2008).

Din punct de vedere al complexității microprocesoarelor se poate spune că **numărul tranzistorilor integrați într-un cip se dublează la fiecare 18 luni**. Afirmatia aparține lui **Gordon Moore** și datează de la mijlocul anilor '60. După cum se poate observa din următorul tabel afirmația este pe deplin justificată de implementările comerciale.

³ receptivitate

Gordon Moore, one of the founders of Intel

- In 1965 he predicted the doubling of the number of transistors per chip every couple of years for the next ten years

- <http://www.intel.com/research/silicon/mooreslaw.htm>

If transistors were people

If the transistors in a microprocessor were represented by people, the following timeline gives an idea of the pace of Moore's Law.



Now imagine that those 1.3 billion people could fit onstage in the original music hall. That's the scale of Moore's Law.

Anul lansării pe piață	Denumire procesor	Număr de tranzistori încorporați / Tehnologia de integrare	Frecvența procesorului	Magistrala de date
1971	Intel 4004	2300 / 10μm	108KHz	4-biți
1972	Intel 8008	3500 / 10μm	200KHz	8-biți
1974	Intel 8080	6000 / 6μm	2MHz	8-biți
1978	Intel 8086 / 8088	29000 / 3μm	4.77-10MHz	16-biți. Implementat în primul calculator personal IBM.
1982	Intel 80286	134000 / 1.5μm	12.5-20MHz	16-biți
1985	Intel 80386DX	275,000 / 1μm	33MHz	32-biți
1989	Intel 80486DX	1200000 / 0.8μm	25-100MHz	32-biți. Primul procesor care încorporează o memorie de tip cache.
1993	Intel Pentium	3100000 / 0.5μm	60-133MHz	32-biți
1995	Intel Pentium Pro	5500000 / 0.35μm	200MHz	32-biți
1997	Intel Pentium II	7500000 / 0.35μm	233-333MHz	32-biți
2000	Intel Pentium III	28000000 / 0.18μm	733MHz-1.2G Hz	32-biți
2001	Intel Pentium 4 ver. Northwood	42000000 / 0.18μm	1.6GHz	32-biți (din 2000 apare versiunea Itanium pe 64 de biți)

2003	Intel Pentium 4 ver. Northwood Hyperthread	55000000 / 0.13μm	2 – 3.4GHz	32-biți
2004	Intel Pentium 4 ver. Extrem Edition Hyperthread	178000000 / 0.09μm	2.8 – 3.4GHz	32-biți
The second half of 2007	Intel® Core2 Penryn	400.000.000 dual-core 800.000.000 quad-core 0.045μm	3.4 – 4GHz	32-64 de biți
Tukwila is targeted for production towards the end of 2008 .	Intel Itanium Tukwila / Intel® Core™ i7-980X desktop processor Extreme Edition	2mld / 0.032μm 6 cores	4GHz	32-64 de biți

Tabelul 1.1 Procesorul Intel – tendințe tehnologice

Cum sunt întrebuințați acești tranzistori?

- Mai multă funcționalitate pe un singur cip
 - Începuturile anilor 1980 – microprocesoare pe 32 de biți (paralelismul la nivel de date)
 - Sfârșitul anilor 1980 – Integrarea cache-urilor de nivel 1 în cipul de microprocesor
 - Începutul și mijlocul anilor 1990 – microprocesoare pe 64 de biți, superscalare (ILP)
 - Sfârșitul anilor 1990 – Integrarea și a cache-urilor de nivel 2 în cipul de microprocesor
 - Începutul și mijlocul anilor 2000 – Mai multe nuclee de procesare pe același cip, Integrarea cache-urilor de nivel 3 în cipul de microprocesor
- Ce va urma?
 - Cât de mult cache se va putea integra într-un singur cip ? Memorii inteligente (procesoare cu rol de memorie) – IRAM
 - Câte nuclee de procesare se vor putea integra într-un singur cip ? procesoare – Piranha, etc
 - Ce s-ar mai putea integra pe cip ?

In 2020 such a CMP would contain 625 cores, and when running on the maximum possible frequency of 73 GHz would consume 7 kW, while the power budget is predicted to be 198 W.

“Can soon put more transistors on a chip than can afford to turn on!” - D. Patterson 2007

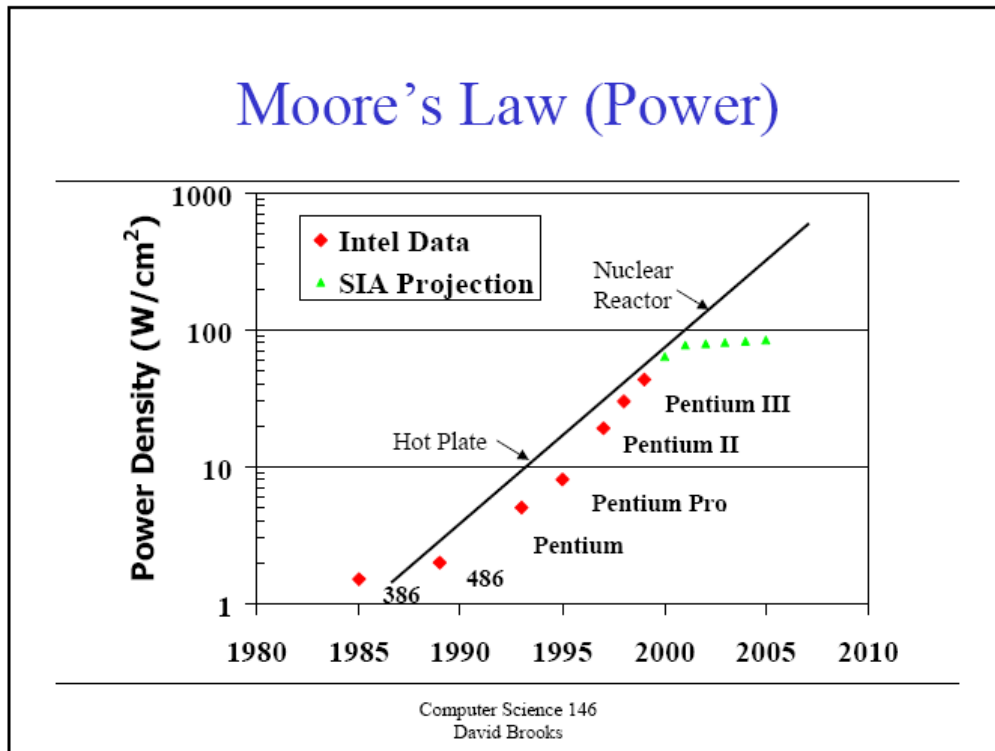
Nuclear Reactor – 200W/cm²

Rocket Nozzle – 1000W/cm²

Primele microprocesoare consumau zeci de watts în timp ce un Intel **Pentium 4 Extreme Edition**

la 3.2 GHz consumă 135 watts – $P_d = C \cdot V_{dd}^2 \cdot a \cdot f$

Dacă $f \Rightarrow P_d \Rightarrow$ densitatea de putere din chip (sute de W/cm^2) \Rightarrow disipatie termică foarte mare ($\gg 83^\circ C$ – fierbe Siliciul) \Rightarrow scade durata de viață $\mu P \Rightarrow$ creșterea frecvenței de tact nu mai este posibilă, performanța putând crește doar prin inovații arhitecturale.



- ◆ În cazul memoriilor **DRAM**, densitatea de integrare crește cu 40-60 % pe an, în timp ce timpul de acces aferent scade cu 33% pe decadă. $T_{\text{accesDRAM}} = 5 \div 40 \text{ ns}$ (2008) – vezi referințe mai jos în document – la calculul timpului de execuție al unei instrucțiuni.

CA:AQA Edition	Year	DRAM growth rate	Characterization of impact on DRAM capacity
1	1990	60%/year	Quadrupling every 3 years
2	1996	60%/year	Quadrupling every 3 years
3	2003	40%–60%/year	Quadrupling every 3 to 4 years
4	2007	40%/year	Doubling every 2 years
5	2011	25%–40%/year	Doubling every 2 to 3 years

Variația în timp a ratei de îmbunătățire a capacității memoriei principale DRAM [Hen11]

- ◆ În cazul memoriilor **Flash**, densitatea de integrare crește cu 50-60 % pe an
 - o Între 15-20 de ori mai ieftin prețul per bit memorat decât în cazul memorie DRAM
- ◆ În ultima perioada (> 2010) densitatea informației scrise pe **hard-disc-uri** crește cu cca. 40% pe an, în timp ce timpul de acces aferent scade cu cca. 33% pe decadă. Anterior s-au atins și rate de creștere de 100%.
 - o Între 15-25 de ori mai ieftin prețul per bit memorat decât în cazul memoriei Flash
 - o Între 300-500 de ori mai ieftin prețul per bit memorat decât în cazul memorie DRAM
- ◆ Costurile scad simțitor în timp (la aceeași putere de calcul ori capacitate de memorare).

Tendențe arhitecturale :

- Exploatarea paralelismului la nivelul instrucțiunilor și firelor de execuție, atât prin tehnici statice (soft), cât și dinamice (hard) sau chiar hibride (cazul arhitecturii IA-64, procesorul *Intel Itanium*)
- Ierarhizare a sistemului de memorie, prin utilizarea unor arhitecturi evoluate de memorie tip cache
- Reducerea latenței căii critice de program, inclusiv prin tehnici de reutilizare dinamică a instrucțiunilor și predicție a valorilor instrucțiunilor
- Utilizarea multiprocesoarelor (*shared memory*), în cadrul arhitecturilor serverelor și stațiilor grafice. Dezvoltarea sistemelor distribuite de procesare a informației (*message passing*)
- **Since 2002, processor performance improvement has dropped to about 20% per year due to the triple hurdles of maximum power dissipation of air-cooled chips, little instruction-level parallelism left to exploit efficiently, and almost unchanged memory latency. Indeed, in 2004 Intel canceled its high-performance uniprocessor projects and joined IBM and Sun in declaring that *the road to higher performance would be via multiple processors per chip rather than via faster uniprocessors*. Whereas the compiler and hardware conspire to exploit ILP implicitly without the programmer's attention, TLP and DLP are explicitly parallel, requiring the programmer to write parallel code to gain performance.**
- Complexitatea din ce în ce mai greu de testat/stăpănit (2Mld tranz) a condus la apariția inclusiv pe piață a **arhitecturilor cu mai multe procesoare integrate pe aceeași pastilă** de Si. Pot fi procesoare identice (Intel Core 2 Duo, Intel, AMD dual/quad/six core) sau diferite (IBM Cell – 9 procesoare: 1 de uz general+8 specializate) **dar neexploatate încă eficient.**

“Cell BE is the best high-performance embedded processor of 2005 because of its innovative design and future potential.”

“Cell could power hundreds of new apps, create a new videoprocessing industry and fuel a multibillion-dollar build out of tech hardware over ten years.” – Forbes

“It was originally conceived as the microprocessor to power Sony's but it is expected to find a home in lots of other broadbandconnected consumer items and in servers too.” -- IEEE Spectrum

Tratarea complexității microarhitecturale prin Abstractizare

- Ca și architect de microprocesoare scopul principal îl constituie realizarea unor **compromisuri** între următoarele: Performanță de procesare, Putere disipată, Arie de integrare, Complexitate, Suportul oferit aplicației, Funcționalitate, Compatibilitate între modele aparținând aceleiași clase, Fiabilitate, etc.
- Tendențe tehnologice și la nivelul aplicațiilor software dezvoltate. *Cum vor fi implementate noile arhitecturi pentru a respecta sus-amintitele compromisuri ?*
 - bazându-ne pe Abstractizare și focalizarea pe următoarele metricile: Performanță de procesare, Cost, Putere disipată, Disponibilitate

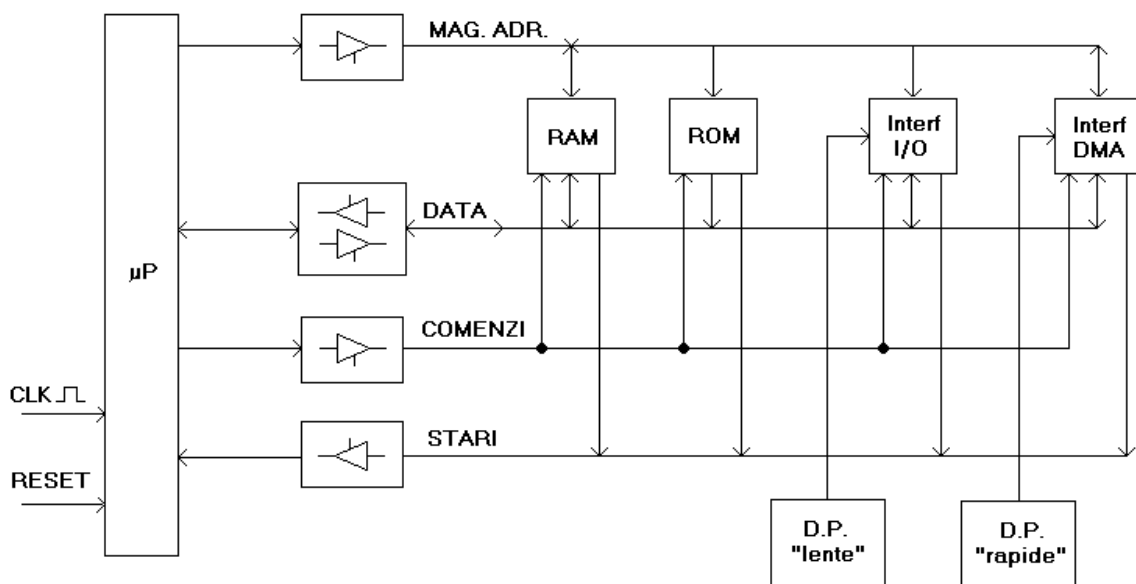


Figura 1.1. Schema bloc a unui microsistem (Microprocesor, amplificatoare de magistrale, magistrale de adrese, date comenzi și stări, module memorie ROM și RAM, porturi I/O lente, porturi I/O rapide – interfețe DMA, program incarcator - POST, programe BIOS)

Microprocesorul (CPU - central processing unit) este elementul central al structurii, responsabil cu:

- aducerea din memorie, decodificarea și execuția instrucțiunilor mașină, codificate binar. În conformitate cu aceste instrucțiuni, microprocesorul generează secvențiat toate semnalele (adrese, date, comenzi) necesare memoriilor și interfețelor pe care le gestionează.
- Dispune de o memorie proprie, foarte mică și foarte rapidă (Registri – 32, 64 de uz general, PC, SP, RA, de stare / flaguri).
- Conține unități de execuție, o unitate de comandă cablată sau microprogramată, bus-uri interne de interconectare etc. În general este integrat pe un singur circuit. În sfera comercială, **primul microprocesor, pe doar 4 biți (bus date), instrucțiuni pe 8 biți și un bus de adrese pe 12 biți, s-a realizat în anul 1971 la compania Intel** și a fost proiectat de către inginerul *Tedd Hoff*. S-a numit **Intel 4004**. (În domeniul militar existau pare-se mai demult asemenea circuite integrate complexe; spre ex. în comanda avioanelor militare americane F14A a existat un microsistem pe 20 de biți, cu procesare *pipeline* a instrucțiunilor – v. <http://www.microcomputerhistory.com/>).
- Execută:
 - Operații aritmetice (add/sub/mul/div/deplasări/rotiri)
 - Operații logice (and/or/xor/not)
 - Teste de comparație / salturi condiționate
 - Repetat anumite secvențe de instrucțiuni
- Comandă citirea / scrierea din / în memorie, porturi I/O
- Comandă trecerea în stare nedeterminată (*tristate*) a busului de date între procesor și memorie în cazul DMA.
- Este caracterizat de viteză mare de procesare
- Ceasul procesorului – circuit electronic ce conține un *cristal de cuarț*. Acesta generează impulsuri la intervale regulate stabilindu-se astfel tactul de lucru al procesorului
 - **f=100 MHz ⇒ într-o secundă (1s) sunt generate 100 de milioane de impulsuri de tact.**

Bus (magistrală) – interconectează CPU cu memoria și dispozitivele periferice. Este formată dintr-o mulțime de fire paralele prin care sunt transmise adrese, date, semnale de comandă și control (**Read / Write, INTerupt Acknowledge**), stări ale memoriei sau ale perifericelor (Cereri de întrerupere – semnalul **INT**, cereri de transfer **DMA**, **Ready / Busy** – dacă este activ semnifică faptul că Memoria / Dispozitivele de Intrare-ieșire sunt pregătite / sau nu pentru transferul de date cu CPU). **Magistrala reprezintă practic un set de reguli și mijloace de a realiza transferul într-un sistem de calcul.** Constituie o cale de a transporta informații între două dispozitive / echipamente numite sursă și destinație. Din punct de vedere al **dialogului pe magistrală** (al **coordonării transferului de informații**) modulele implicate se pot afla într-una din următoarele stări:

- *Master*
- *Slave*

Bus-ul de adrese este **unidirecțional de tip tree state (TS)**. Prin intermediul acestui bus microprocesorul pune adresa de acces la memorie sau la porturile I/O (*Input/Output*). Lumea externă a **microprocesorului** este constituită exclusiv din memorie și interfețele de intrare – ieșire. Acestea sunt resursele care pot fi accesate (scrise respectiv citite) de către microprocesor. Așadar, acesta **nu “vede” în mod direct perifericele ci doar prin intermediul interfețelor de I/O.**

Bus-ul de date este de tip **bidirecțional TS**. Prin intermediul acestui bus microprocesorul aduce din memorie instrucțiunea, respectiv citește data (operandul) din memorie sau dintr-un port de intrare (arhitectura *Princeton* de memorie):

- La **scriere** microprocesorul plasează pe bus-ul de date rezultatul pe care dorește să-l scrie în memorie sau într-un port de ieșire.
- La **citire**, rezultatul este preluat prin intermediul acestui bus din memorie sau dintr-un port de intrare.

În ambele cazuri, **microprocesorul activează adresa respectivă pe bus-ul de adrese împreună cu semnalele de comandă aferente (*Read, Write, Memorie, Interfață* etc.) pe bus-ul de comenzi.** Pe **bus-ul de stări**, dispozitivele *slave* (memorii, interfețe) comunică **informații referitoare la modul de desfășurare al transferului** (Ex. semnalul “așteaptă - **Wait**”, emis spre microprocesor, cu semnificația că transferul de date comandat nu este încă încheiat).

Dispozitivele periferice – intermediază comunicația calculatorului cu mediul înconjurător. Dispozitivele periferice sunt caracterizate de: **comportament** și respectiv **rată de transfer**. În ce privește comportamentul se disting următoarele clase:

- a) **Dispozitive de Intrare** – tastatură, mouse, scanner, microfon, motion detector (sensor, cameră de luat vederi), interfață de rețea, dispozitive biometrice, interfețe haptice, tactile.
- b) **Dispozitive de Ieșire** – monitor, imprimantă, plotter, difuzor, interfață de rețea.
- c) **Memorii externe** – cu caracter nevolatil: hard-disk, floppy disk, CD-ROM, CD-RW. *Sunt mai lente decât memoria internă însă sunt mai ieftine per bit memorat.*

Referitor la rata de transfer dispozitivele periferice sunt:

- a) **Dispozitive lente** – tastatură (**100 bytes/sec**).
- b) **Dispozitive rapide**⁴ – disc (**≥30 MB/s**), interfață de rețea (**1 Mb/s - 1 Gb/s**).

⁴ La ora actuală dispozitivele **USB 3.0** ating rate de transfer de **5 Gbit/s (≈640MB/s)** iar magistralele seriale bidirecționale de tip **PCI-Express 3.0** ating o viteză de transfer de **8 Gbit/s (≈1GB/s)** [EDA11].

De exemplu, a doua generație de stick-uri **Kingston** (**DataTraveler Ultimate 3.0 G2 USB Flash Drive** – care folosește un controller **USB 3.0**) având capacități de stocare de **16, 32 și 64GB**, permit o citire a datelor la o viteză de până la **100MB/s** și o scriere cu o viteză de cea până la **70 MB/s**.

Referitor la **interfața de programare a dispozitivelor periferice** se pun următoarele întrebări:

Q1: Cum sunt identificați regiștrii dispozitivelor periferice?

- mapăți în memorie (*memory-mapped*) vs. instrucțiuni speciale.

Q2: Cum este gestionat transferul datelor între periferic și CPU din punct de vedere al apariției sale în timp?

- asincron vs. sincron

Q3: Cine controlează transferul?

- Procesorul (interogare – *polling*) vs. dispozitivul periferic (întrerupere)

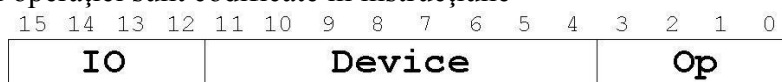
Q4: Tipuri de întreruperi:

- Hardware vs. software

Regiștri mapăți în memorie (*memory-mapped*) vs. instrucțiuni speciale (I/O)

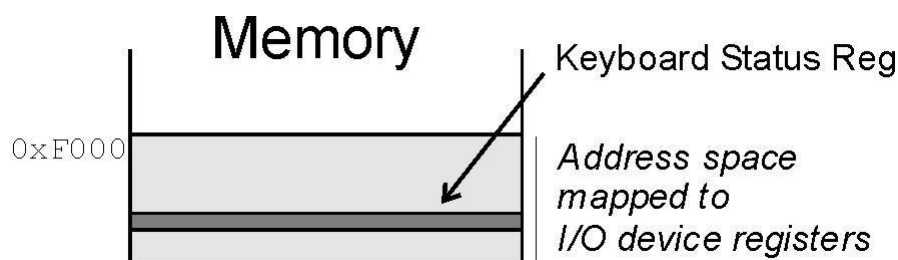
Instrucțiunile speciale:

- sunt proiectate în ISA fiecărui procesor asignându-se un cod de operație pentru fiecare întrerupere
- regiștrii și codul operației sunt codificate în instrucțiune



Regiștri mapăți în memorie:

- fiecare registru aferent dispozitivelor periferice (tastatură, monitor) are asignată o adresă de memorie (unică). De regulă sunt utilizate două locații care caracterizează starea perifericului și data transferată spre / dinspre periferic.
- transferul datelor este controlat prin intermediul instrucțiunilor cu referire la memorie (LD/ST)



Gestionarea transferului datelor între periferic și CPU din punct de vedere al apariției sale în timp

Evenimentele (cererile de întrerupere) generate de dispozitivele periferice (I/O) apar în general cu o frecvență mult mai mică decât frecvența procesorului (sporadic în timp față de ceea ce execută procesorul – ciclu de ciclu).

Transferul datelor se realizează în mod sincron dacă:

- datele sunt transmise la un interval de timp fix (viteză de transfer predictibilă / cunoscută)
- CPU citește/scrie la fiecare X cicluri de tact procesor

Transferul datelor se realizează în mod asincron dacă:

- viteză de transfer nu este predictibilă / cunoscută (nu se cunoaște exact intervalul de timp până la viitorul transfer)
- CPU trebuie să se sincronizeze cu dispozitivul periferic pentru a nu pierde date sau pentru a nu le scrie prea repede (și redundant)

Cine controlează transferul? Cine determină când apare următorul transfer de date?

În cazul **INTEROGĂRII** (*polling*) CPU verifică permanent starea perifericului **până când procesorul recepționează o nouă dată** sau **până când perifericul este disponibil pentru primirea unei noi date**. “*Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet?*”

În cazul **ÎNTRERUPERII perifericului** trimite un semnal special spre procesor (cerere de întrerupere) **când perifericul dorește un nou transfer de date**.

Prin **întrerupere** se înțelege oprirea programului în curs de execuție și transferul controlului la o nouă adresă de program. La această adresă se află rutina de tratare a întreruperii, dedicată soluționării cererii de întrerupere. Mecanismul de realizare a transferului este de tipul *apel funcție / revenire*, astfel încât ultima instrucțiune din rutina de tratare trebuie să fie una de revenire (*return*) care să faciliteze întoarcerea în programul principal (cel aflat în execuție în momentul apariției întreruperii), în general⁵ pe prima instrucțiune de după cea pe care a apărut întreruperea.

Între două cereri succesive de transfer CPU poate executa propriile sale sarcini (instrucțiuni neimplicate în vreun transfer). “*Wake me when we get there.*”

Tipuri de întreruperi:

Din punct de vedere al generării lor, întreruperile se clasifică în **hardware** și **software**.

A. **Întreruperile inițiate hardware** apar ca răspuns la un semnal extern, fiind de două tipuri:

- **mascabile** (ele pot fi dezactivate sau activate în mod selectiv, prin setarea sau resetarea biților corespunzători din registrul IMR *Interrupt Mask Register* al interfetei (controlerului de mintrerupere). Sunt mai puțin prioritare decât întreruperile nemascabile. La microcontrolerul Philips 80C51 validarea sau invalidarea surselor de întrerupere poate fi făcută individual prin setarea sau ștergerea unui bit în registrul IE din SFR (spatiul registrilor cu funcții speciale). Registrul conține un bit de dezactivare globală IE.7, care șters, poate dezactiva toate sursele de întrerupere. **Un exemplu de intrerupere care poate fi mascabila este intreruperea de Timer**).

- **nemascabile** (sau nedezactivabile)

Întreruperile hardware sunt frecvent folosite în calculul de timp real din sistemele multitasking (preluarea controlului de către procesor în anumite **situații critice**. Pentru astfel de situații este recomandat ca intreruperile sa fie **nemascabile**. De ex. *intreruperea la scaderea tensiunii de alimentare ACLOW, apariția unei erori la memorie, o excepție de operare*). Cererea de întrerupere nemascabilă este formulată pe un terminal dedicat numit în general **NMI**. Are prioritatea imediat următoare cererii DMA (vezi mai jos subcapitolul 1.2.3). După terminarea instrucțiunii în curs de desfășurare se „sare” la rutina de deservire aferenta intreruperii nemascabile care are o localizare prestabilită, definită de fabricant, răspunsul fiind unic indiferent de perifericul care solicită această întrerupere.

⁵ În general revenirea din rutina de tratare a întreruperii se face pe instrucțiunea imediat următoare celei care a cauzat întreruperea. Pot însă apărea instrucțiuni de genul *Load Adresă* care să cauzeze o excepție de tip *Page Fault*. În această situație va fi tratată excepția după care se va relua execuția programului cu aceeași instrucțiune de acces la memorie (*Load Adresa*).

B. **Înteruperile software** sunt de regulă implementate ca și instrucțiuni în setul de instrucțiuni al fiecărui procesor. Se cunosc două tipuri de înteruperi software:

- o **Excepții**, deoarece înteruperea apare numai dacă există o condiție de eroare, care nu permite execuția corespunzătoare a unei instrucțiuni (împărțire cu zero, depășire de domeniu, etc). Un tip special de excepție îl reprezintă *excepția de depanare*, care permite execuția unui program instrucțiune cu instrucțiune („pas cu pas”).

- o **Înteruperi generate la fiecare execuție a instrucțiunii TRAP n** (unde $n \in (0 \div 255)$).

Din punct de vedere al sincronizării cu ceasul procesorului, **înteruperile software sunt evenimente sincrone**, reprezentând răspunsuri ale procesorului la anumite evenimente detectate în timpul execuției unei instrucțiuni, în timp ce **înteruperile hardware sunt evenimente asincrone**, fiind generate de dispozitive externe. Înteruperile software sunt întotdeauna reproductibile prin reexecuția programului în aceleași condiții de intrare, în timp ce înteruperile hardware sunt de obicei independente de execuția procesului curent.

Tipuri de interfețe (porturi)

1. Porturi (interfețe) paralele

- Facilitează transferul de date între memoria microprocesorului sau a microcontrolerului (calculator implementat pe un singur cip: conține CPU – *Central Processing Unit*, memorie și interfețe I/O; este destinat controlului în timp real al unor procese) și dispozitivele periferice, prin intermediul unor magistrale paralele (**transfer simultan al mai multor biți de date**). Sens transfer: *input* sau *output*.
- Transferul se face de obicei prin intermediul unor protocoale asincrone de tip *hand-shake* (întrebare-răspuns similar modului de lucru prin interogare).
- Exemplu generic protocol *hand-shake*:
 - o Activare Adresă Port In (de către microprocesor-MP),
 - o Activare Comandă Read – tot de la microprocesor (MP) și eventuale Stări Wait,
 - o Activare Read_Ack – de la interfață (periferic) + Activare și Date de la interfață,
 - o Citire date de către MP,
 - o Dezactivare Comandă Read de către MP,
 - o Dezactivare Read_Ack de către interfață,
 - o Dezactivare Bus Date (interfață), Dezactivare Adresă Port In (MP).
- O magistrală este caracterizată de protocolul logic de transfer aferent (scriere/citire/înteruperi/DMA etc.)

2. Porturi seriale

- Transfer serial asincron (*Universal Asynchronous Receiver Transmitter* – UART)
- START (1 bit activ pe 0 logic), DATE (5-8 biți), PARITATE (pară/impară, calculată prin SAU EXCLUSIV), STOP (1-2 biți activi pe 1).
- Dacă paritatea emisă este diferită de cea calculată la receptor, se consider că datele recepționate sunt alterate.
- Este necesar ca durata unui bit să fie aceeași la Emițător și la Receptor (exemplu 600, 1200, 2400, 4800, 9600 etc. biți pe secundă)
- **Emisie**: buffer emisie gol (empty) → se poate înscrie un nou cuvânt de date (paralel), care va fi serializat de către UART
- **Recepție**: buffer recepție plin (full) → trebuie citit cuvântul asamblat de UART din buffer (conține doar datele)
- UART – cuvintele se transmit-recepționează asincron, chiar dacă biții din cadrul unui cuvânt sunt, evident, sincroni.

- Există și interfețe seriale sincrone, în care cuvintele se transmit / recepționează în mod sincron, prin protocoale specifice (nivelul fizic de rețea de calculatoare). Avantajul față de cele asincrone este dat de eficiența transferului, pentru că informația de control nu este la nivelul fiecărui octet în parte, ci la nivelul unui cadru conținând mai mulți octeți (sincroni).

3. Timere

- Oferă **funcții de timp (real)**. Practic, este **obligatoriu la microcontroller (MC)**.
- Măsoară timpul (exemplu bucle de întârziere) și generează semnale de diferite frecvențe / durate (spre exemplu, pe post de întreruperi de timp real – comutare între aplicații, startare secvență periodică de program etc.)
- Spre exemplu, **programatorul setează un registru timer cu o anumită valoare. Acesta este decrementat cu un semnal de frecvență cunoscută. Când conținutul acestui registru este zero, se generează o întrerupere etc.**
- Alt exemplu: măsoară perioada unui semnal (nr. impulsuri de timer între două fronturi crescătoare succesive ale semnalului).
- Funcție *watchdog* – un numărător intern al MC, care este activat prin software. Când ajunge la valoarea maximă resetează sistemul. Ca să nu se întâmple asta, programatorul trebuie să-l încarce înainte de resetare. Util în depanare (dectecție eroare de program).

4. Module PWM (*Pulse Width Modulation*)

- Folosite la comanda motoarelor de curent continuu, comanda surselor de alimentare etc.
- Generat periodic, fără intervenția CPU. Perioada (T) și factorul de umplere se pot modifica în mod controlat, prin software.

5. Module conversie A/D și D/A

- Practic **obligatorii la microcontroller (MC)**.
- Timp de conversie între 8-20 microsecunde. Semnalul analogic trebuie menținut constant pe durata conversiei (circuite de eșantionare/memorare).
- Rezoluții 8-12 biți. Tensiunea de referință (valoarea maximă convertită), GND (masă).
- Declanșarea și terminarea conversiei sunt semnalizate prin biți de control. Rezultatul conversiei este memorat într-un registru de date. Se pot genera întreruperi la finele procesului.
- Declanșarea conversiei poate fi internă (prin soft) sau externă (exemplu prin timer)

6. Controler de întreruperi

- Arbitrează cererile (priorități fixe – PF, rotitoare – *Round Robin*)
- Generează INTACK și vectori de întrerupere pentru fiecare nivel de cerere (*Interrupt Request Level*)
- Poate masca anumite cereri. Demascarea se face prin software. Spre exemplu, în modul de lucru cu PF, întreruperea de un anumit nivel poate bloca toate cererile mai puțin prioritare → la finele rutinei de tratare a întreruperii (RTI), trebuie demascate (prin scrierea într-un registru special al controlerului).
- În general, RTI aferentă unei întreruperi poate fi întreruptă de o cerere mai prioritară. A nu se uita însă demascarea întreruperii mai puțin prioritare la finele rutinei celei mai prioritare.

Memoria internă – realizează stocarea programelor și datelor necesare acestora, de capacitate mai mare decât registrul procesorului dar mai lentă decât acesta.

- Unitatea de măsură elementară a memoriei este **bitul** (*Binary Digit*). Definiția bitului: *probabilitatea unui element cu două stări să ia una dintre ele*. Un bit⁶ este cantitatea de

⁶ Un computer obișnuit stochează un bit de informație în aproximativ 1 milion de atomi. Cercetătorii IBM au reușit să stocheze un bit în doar 12 atomi! Avantaj – reducerea dimensiunii circuitelor și proprietăți superioare circuitelor din

informație necesară reducerii la jumătate a incertitudinii. O succesiune de biți din memoria internă poate corespunde unei instrucțiuni, unei date reprezentând valori numerice, text, diverse coduri (imagini, sunet, text).

- Este organizată în diviziuni (locații sau cuvinte) de o mărime egală cu cea a numărului de biți ce poate fi procesată simultan de procesor. O **locație de memorie** este caracterizată de **adresă** și de **conținut**. Un cuvânt de adresă pe m biți poate indexa un spațiu de 2^m locații de memorie.
- Poate fi statică sau dinamică caz în care un condensator va reprezenta celula inițială de memorare, necesitând reîncărcarea sa periodică (regenerare).

Memoria poate fi văzută într-o primă abordare ca o **stivă de locații binare** (cuvinte), fiecare cuvânt fiind caracterizat de o **adresă binară unică**.

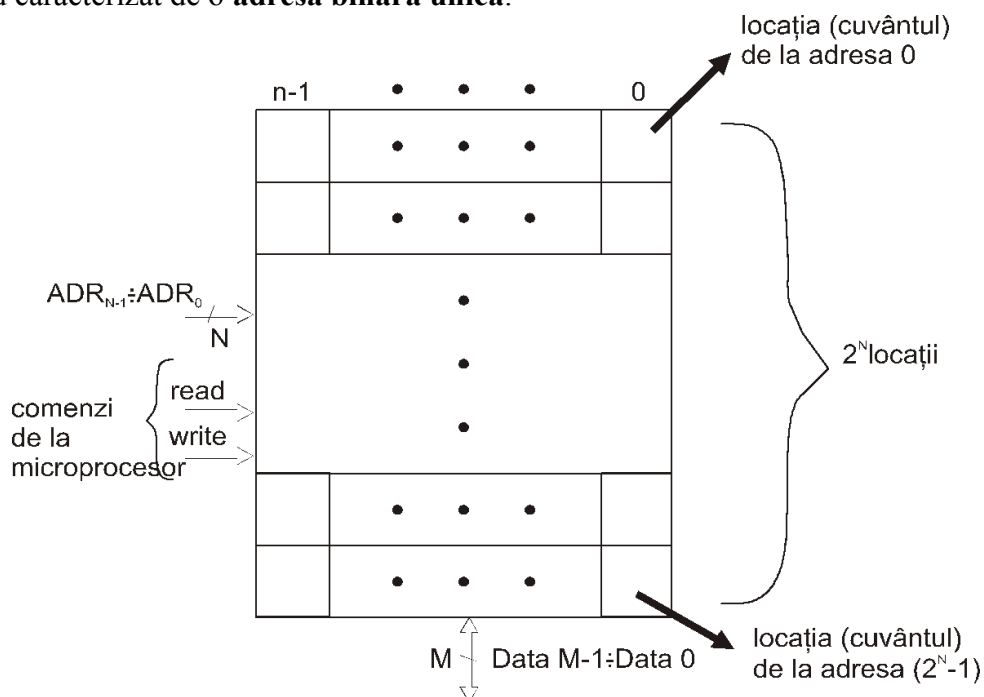


Figura 1.2. Schemă generică de memorie

În general $M=8,16,32,64 \Leftrightarrow$ lățime bus date microprocesor (microsistem pe M biți)

Memoria este caracterizată prin **2 parametri de bază**:

- **capacitatea** (nr. de locații pe care le conține)
- **latența (timpul de acces)** care este o caracteristică intrinsecă a circuitului de memorie și reprezintă în principiu timpul scurs din momentul furnizării adresei de către microprocesor până în momentul în care memoria a încheiat operația comandată (citire sau scriere).

Firește, se *dorește* **capacități cât mai mari** și **latențe cât mai mici**, cerințe în general contradictorii.

Siliciu. Dezavantaj: Dezvoltat prin magnetizare (la temperaturi apropiate de 0 absolut), o radiație (o schimbare de temperatură) poate transforma un 0 în 1 și invers **pierderea informației** (de exemplu: durata de viață a unui disk magnetic este de 100 de ani, cea a unui stick USB de aproximativ 7-10 ani).

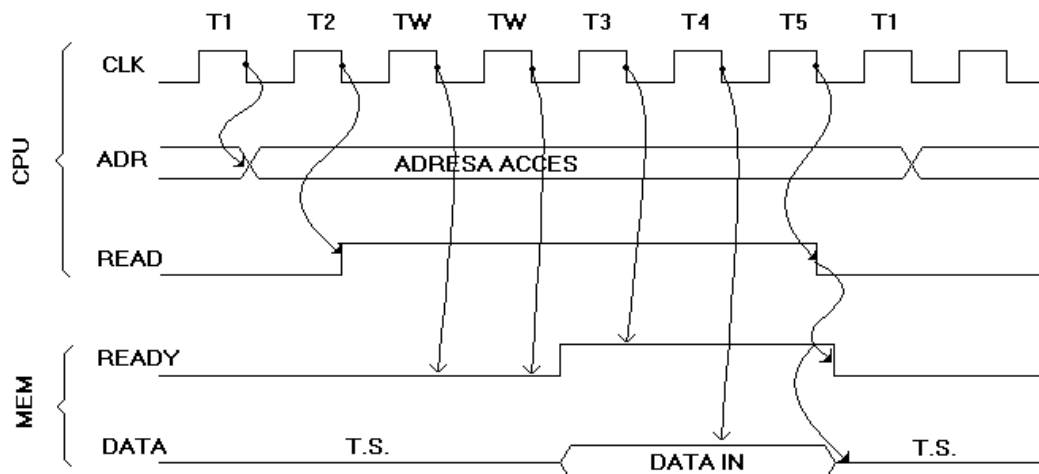


Figura 1.3. Un ciclu (fază) extern de citire din memorie

Între busul de adrese și memorie există un **decodificator** $N:2^N$ ca în figură:

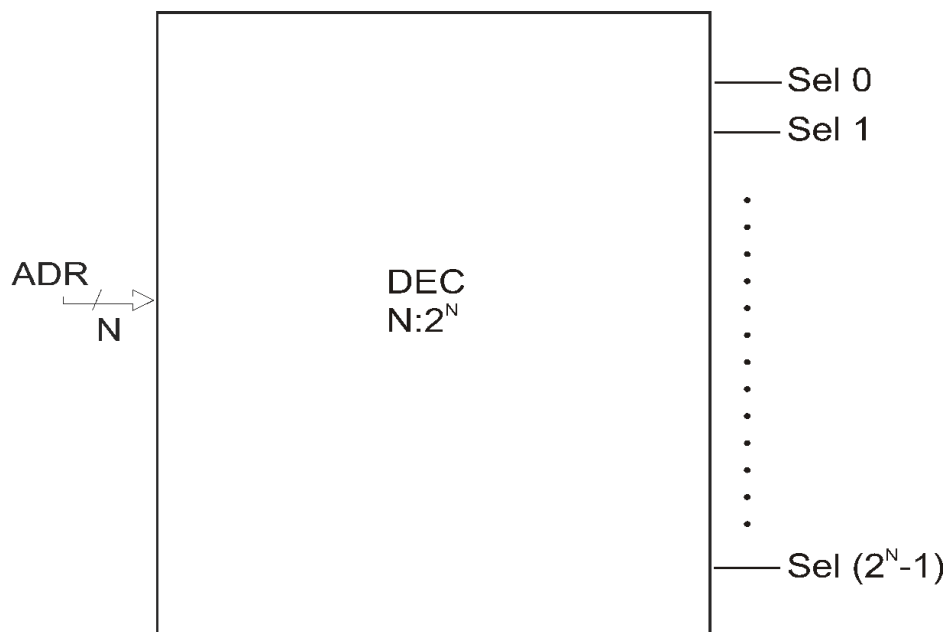


Figura 1.4. Decodificator $N:2^N$ (a)

$$\begin{cases} Sel0 = NADR0 * NADR1 * ... * NADR(2^N - 1) \\ \vdots \\ Sel(2^N - 2) = ADR0 * ADR1 * ... * ADR(2^N - 2) * NADR(2^N - 1) \\ Sel(2^N - 1) = ADR0 * ADR1 * ... * ADR(2^N - 1) \end{cases}$$

Cu 10 biți de adrese $\Rightarrow 2^{10}$ cuvinte = 1k cuvânt (kilo)

Cu 20 biți de adrese $\Rightarrow 2^{20}$ cuvinte = 2^{10} k cuvânt = 1M cuvânt (mega)

Cu 30 biți de adrese $\Rightarrow 2^{30}$ cuvinte = 2^{10} M cuvânt = 1G cuvânt (giga)

Cu 40 biți de adrese $\Rightarrow 2^{40}$ cuvinte = 2^{10} G cuvânt = 1T cuvânt (terra)

$M = 8 \Rightarrow 1$ cuvânt = 1 octet

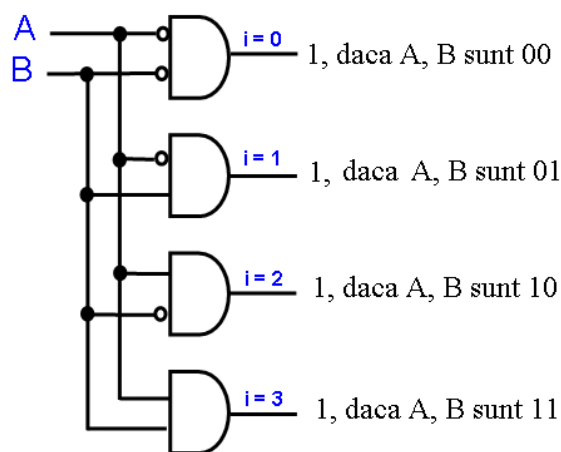


Figura 1.4. Decodificatorul - reprezentare cu porți logice (b)

În general au n intrări și 2^n ieșiri. Decodificatorul furnizează la o singură ieșire 1 iar la restul 0. Ieșirea „ i ” va avea valoarea logică 1 dacă *numărul reprezentat în binar pe intrare* este chiar 1. Funcția decodificatorului este de interpretare a unui *pattern* de biți. Utilitatea sa se regăsește în *faza de decodificare a instrucțiunilor* (vezi modelul *von Neumann*) când câmpul *opcode* – parte componentă a oricărei instrucțiuni – va specifica ce operație trebuie efectuată (adunare / scădere / înmulțire / împărțire / acces la memorie / ramificație a programului). Decodificatorul este utilizat și pentru identificarea regiștrilor sursă / destinație sau a modurilor de adresare în cazul instrucțiunilor cu referire la memorie tot pe baza *pattern*-urilor de biți din corpul instrucțiunilor. De asemenea, este folosit la *selecția adreselor de memorie*.

Din punct de vedere tehnologic se cunosc următoarele **tipuri de memorii**:

- **ROM** (memorie cu **caracter permanent** – folosită **doar în citire**). Memorie fixă, nevolatilă, în care informația se păstrează și după întreruperea alimentării. Circuitele ROM sunt circuite pur combinaționale, celula de memorie fiind un tranzistor programat sau nu, amplasat la intersecția unei linii cu a unei coloane, din matricea de memorie. În ele se înscrie softul de bază al unui sistem de calcul: *sistemul de operare*, **BIOS** (rutina de inițializare a sistemului de calcul imediat după alimentarea cu energie – teste de memorie, verificare periferice). Memoriile ROM pot fi doar citite nu scrise (scrierea se face o singură dată în momentul fabricării).
 - **PROM (programmable ROM)** – poate fi programat de producător sau utilizator la prima folosire a dispozitivului.
 - **UVEPROM (Ultraviolet Erasable PROM)** – sunt identice cu memoriile PROM cu deosebirea că oferă posibilitatea de ștergere și reprogramare prin expunerea la raze ultraviolete. Necesită un echipament special pentru programare.
 - **EEPROM (Electrical Erasable PROM)** – sunt identice cu memoriile UVEPROM cu deosebirea că ștergerea se face prin aplicarea unor semnale electrice speciale de tensiune ridicată (30V).
 - **FLASH ROM** – este o memorie specială de tip EEPROM care poate fi ștersă sau programată în timpul funcționării în circuit (aplicații cu microcontrollere în care se încarcă un cod obiect gata de execuție). Odată programat conținutul rămâne nemodificat chiar și după eventuale anomalii datorate căderii tensiunii de alimentare.

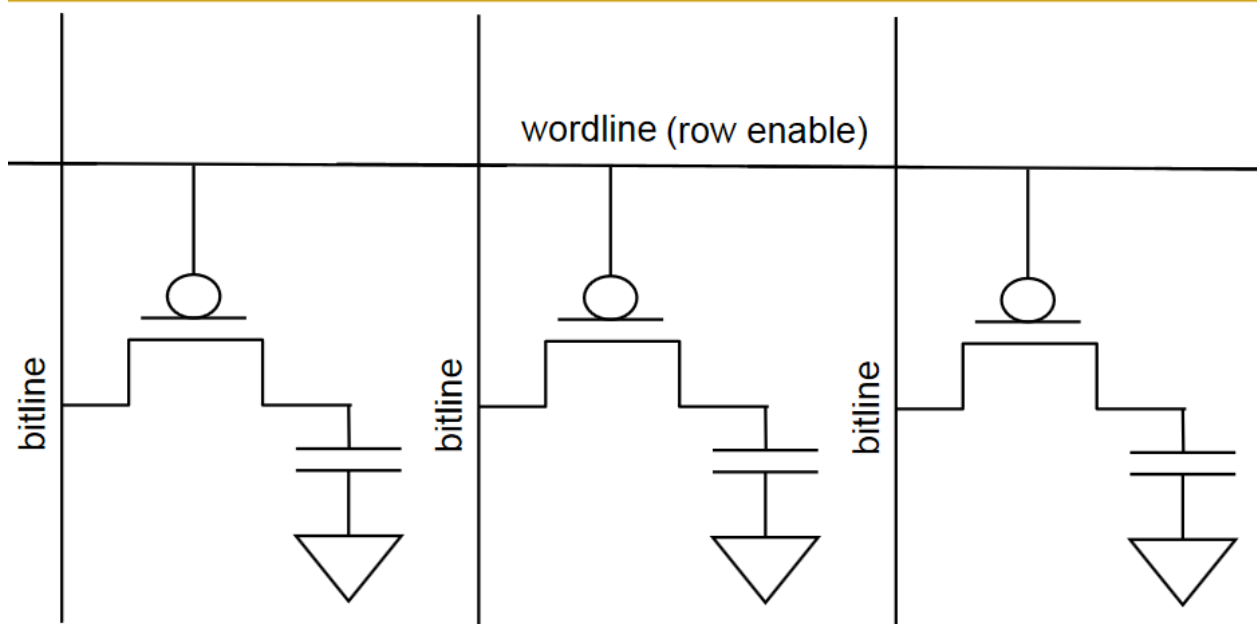
Memoriile **EPROM** sunt **reprogramabile** în sensul în care **pot fi șterse prin expunere la raze ultraviolete și reînscrise** pe baza unui dispozitiv special numit programator de EPROM-uri. EPROM-urile păstrează așa numitul *program monitor* înscris de către fabricant care este **primul program procesat de către sistem imediat după alimentarea (resetarea) sa**. Acest lucru este absolut necesar întrucât **conținutul memoriilor RAM este neprecizabil imediat după alimentare**. Prin urmare, imediat după RESET conținutul PC-ului este inițializat și va pointa spre prima

instrucțiune din programul monitor rezident în EPROM. **Rolul programului monitor** este de a efectua o **testare sumară a microprocesorului și a celorlalte componente ale microsistemului**, după care va **iniția încărcarea sistemului de operare (Linux, Windows etc.) de pe disc în memoria RAM**. După aceasta programul monitor **dă controlul sistemului de operare rezident acum în RAM**.

- **RAM (memorie cu acces aleator)** - are caracter dinamic **volatil**. Este o memorie care poate fi scrisă sau citită (atâta timp cât este alimentată cu energie). Informația se pierde după oprirea alimentării. Accesul la memorie se permite numai în anumite momente de timp validate de un semnal de tip acces la memorie (*memory request*). Există două tipuri majore de memorii RAM:
 - **SRAM (Static RAM)** – sunt memorii **deosebit de rapide**, timp de acces de $t_0 = 1 \text{ ns} \div 4 \text{ ns}$ (2008), având **capacitate de integrare redusă** (circuite de memorie având capacități între 1Mbit și 16Mbiți). Mai rapide, mai fiabile dar mai scumpe per unitate de octet memorat. Uzual sunt folosite la implementarea memoriilor **cache**. De asemenea, consumă mai multă energie. **Folosesc tranzistorii pentru memorarea biților de informație (între 4 și 6 tranzistori per bit)**.
 - **DRAM (Dynamic RAM)** – lentă și necesită regenerare (**celula de memorie o reprezintă un condensator care se descarcă în timp; memoria DRAM trebuie regenerată la fiecare aproximativ 2-8 ms**); **ieftină** per unitate de octet memorat. Memoria principală este de tip DRAM. Din punct de vedere al **evoluției în timp** a memoriilor DRAM se cunosc următoarele etape:
 - ☞ EDO (*Extended Data Out RAM*) – cu 10% până la 20% mai rapidă decât primele memorii DRAM.
 - ☞ SDRAM (*Synchronous DRAM*) – mai rapide cu aproape 25% decât memoriile EDO RAM.
 - ☞ DDR sau SDRAM II (*Double Data Rate SDRAM*) – de două ori mai rapide decât memoriile SDRAM.
 - ☞ RDRAM (*Rambus DRAM*) – dezvoltate de către firma Rambus Inc., sunt de aproape zece ori mai rapide decât memoriile DRAM.
 - ☞ SLDRAM (*Synclink DRAM*) – este principalul competitor din punct de vedere tehnologic al memoriilor RDRAM.
 - ☞ NVRAM (nonvolatile RAM – **FLASH**) – reține informațiile și în absența alimentării cu energie (**Avantaj față de memoriile cache de tip SRAM**). Se cunosc două alternative de proiectare:
 - 1) cu porți logice fundamentale **NOR**, utilizat în principal pentru **cod** deoarece oferă un **timp foarte bun pentru citiri (100ns)** și un timp mai puțin bun pentru scrieri (10μs), respectiv
 - 2) cu porți logice fundamentale **NAND**, utilizat în principal pentru **date** întrucât oferă un **timp echilibrat atât pentru citiri cât și pentru scrieri (1μs)**. Referitor la comparația cu memoria cache se observă **Dezavantajul memoriilor Flash care realizează operația de scriere într-un timp mai îndelungat decât o scriere în cache**. Se cunoaște o plajă largă de aplicații bazate pe acest tip de memorii: playere MP3, MP4, aparate foto, camere video statice, și probabil în curând vor înlocui harddisk-urile.

DRAM: constituie peste **90 % din memoria oricărui sistem de calcul** datorită faptului că oferă densități mari de integrare (64 Mbiți –256 Mbiți / chip) și timpi de acces “relativ rezonabili” $t_0 = 30 \text{ ns} \div 60 \text{ ns}$. Totuși, **decalajul între timpul de acces ridicat al acestor memorii și viteza mare de execuție a microprocesorului, constituie una dintre marile probleme tehnologice și arhitecturale în ingineria calculatoarelor (MEMORY WALL).**

A DRAM Cell



- A DRAM cell consists of a capacitor and an access transistor
- It stores data in terms of charge in the capacitor
- A DRAM chip consists of (10s of 1000s of) rows of such cells

Fiind realizate în tehnologie CMOS puterea absorbită este redusă. Din păcate au **2 mari dezavantaje**:

1. Accesare (citire / scriere) complicată. Circuitele DRAM sunt organizate sub o formă matricială, pe linii și coloane. Bitul ce se dorește a fi accesat se află la intersecția liniei cu coloana selectată.

Un circuit DRAM are următoarele terminale (pini):

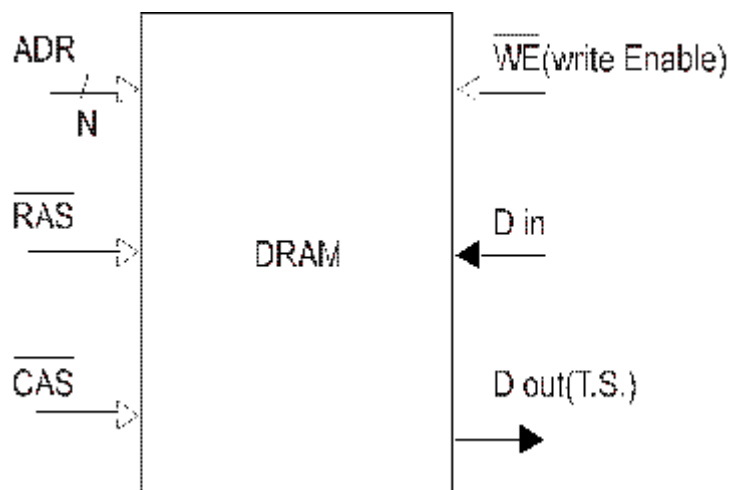


Figura 1.5. Circuit DRAM

RAS (*Row Address Strobe* – strob adresă rând), CAS (*Column Address Strobe* – strob adresă coloană)

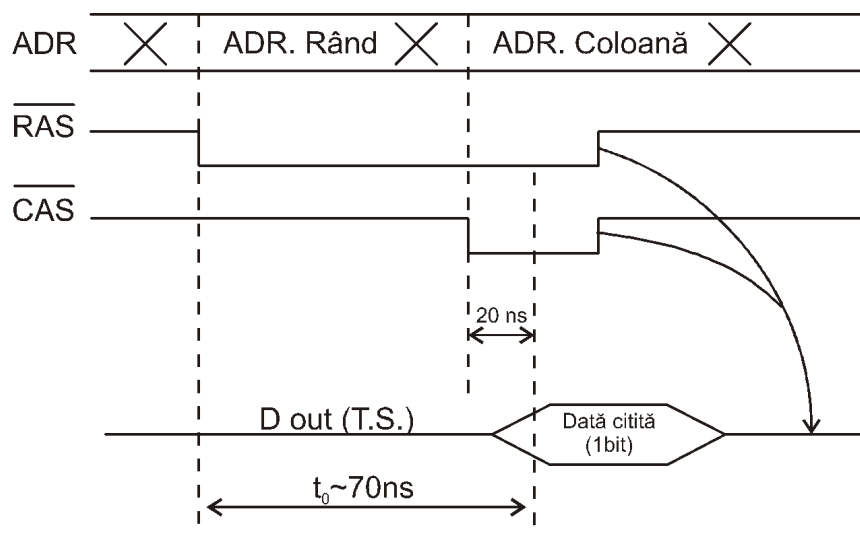


Figura 1.6. Ciclul de citire din DRAM

Pentru o citire corectă este necesar ca frontul căzător al lui RAS să strobeze perfect adresa de rând (o memorează într-un registru intern al circuitului) iar frontul căzător al lui CAS să strobeze perfect adresa de coloană. În momentul memorării adresei de coloană (căzătorul lui CAS) memoria are toate elementele necesare furnizării bitului de ieșire Dout, după un timp precizat în catalog (de cca. 20 ns la memoriile 4164). Rezultă deci că interfața între microprocesor și DRAM este complicată întrucât din semnalele pe care le furnizează microprocesorul (adresă de memorie și comandă), interfața trebuie “să fabrice” protocolul mai sus expus (secvența ADR, RAS, CAS...).

2. Necesitatea regenerării memoriei DRAM.

DRAM Refresh

- DRAM capacitor charge leaks over time
- The memory controller needs to refresh each row periodically to restore charge
 - Activate each row every N ms
 - Typical $N = 64$ ms
- Downsides of refresh
 - **Energy consumption**: Each refresh consumes energy
 - **Performance degradation**: DRAM rank/bank unavailable while refreshed
 - **QoS/predictability impact**: (Long) pause times during refresh
 - **Refresh rate limits DRAM capacity scaling**

Bitul de informație DRAM este implementat sub forma unui condensator. Din păcate acest condensator se descarcă în timp și prin urmare cu timpul poate să piardă informația pe care o memorează => deci că periodic el trebuie reîncărcat (*refresh*, regenerare).

Regenerarea se face pe întreg rândul din matricea de memorare. Conform catalogului un anumit rând “ține minte” informația circa 2 ms. După acest interval, întreg rândul trebuie regenerat. Algoritmul de regenerare va trebui să fie unul de tip secvențial care să regenereze rând după rând în mod ordonat.

Rezultă că **rata de regenerare a 2 rânduri succesive i respectiv $(i+1)$ trebuie să se facă la un interval de maxim $2 \text{ ms}/N$** , unde N =nr. de rânduri al circuitului de memorie DRAM.

De exemplu, considerând $N=128$ rânduri (DRAM 4116, 4164)

=> rata de regenerare $2 \text{ ms}/128 \sim 15,6 \mu\text{s}$.

Prin urmare vom avea **accese la DRAM din 2 părți**:

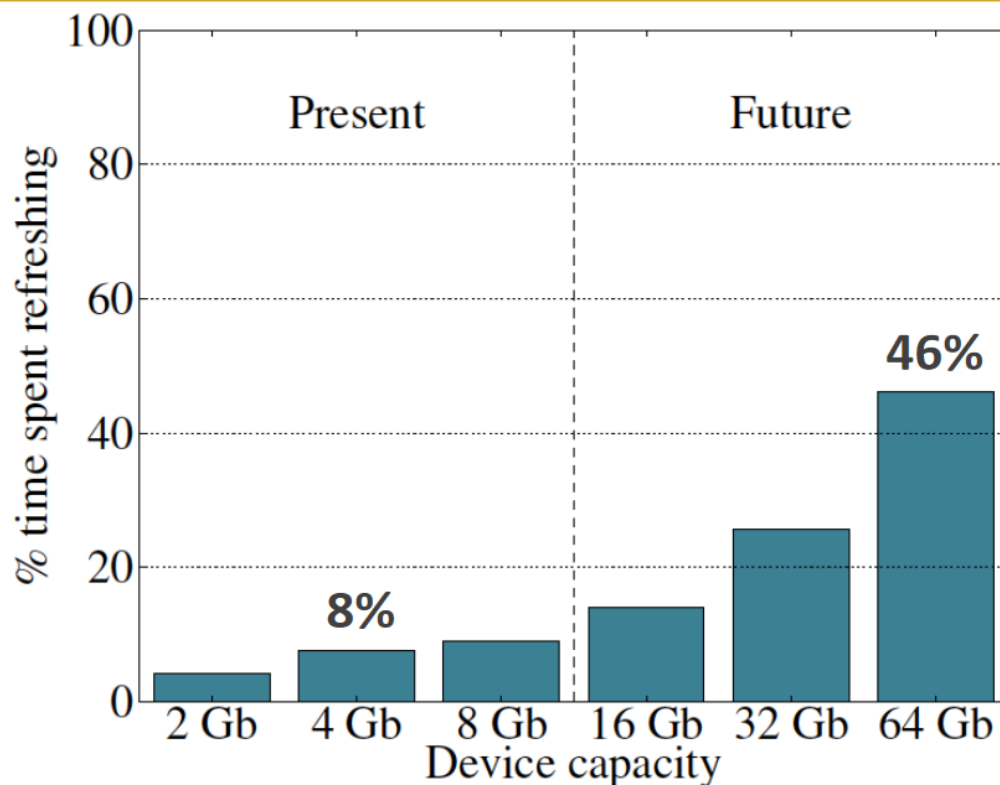
● din partea microprocesorului care citește / scrie conform programului pe care îl execută

● din partea unui automat de regenerare care regenerează periodic, rând după rând, memoria DRAM.

Posibilele conflicte la memoria DRAM între microprocesor și automatul de regenerare vor trebui gestionate corespunzător, eventual acceptând chiar prin blocaje reciproce, rezultând scăderea performanței. Ar fi utilă implementarea unei "regenerari transparente" (care să nu blocheze deloc procesorul).

Standardizarea bus-urilor și a protocoalelor aferente a condus la conceptul de **microsistem de dezvoltare**. Într-un asemenea microsistem, prin simpla conectare la bus-ul comun (date, adrese, comenzi, stări) standard a unor noi module compatibile (memorii, interfețe) se permite o dezvoltare în timp a microsistemului inițial.

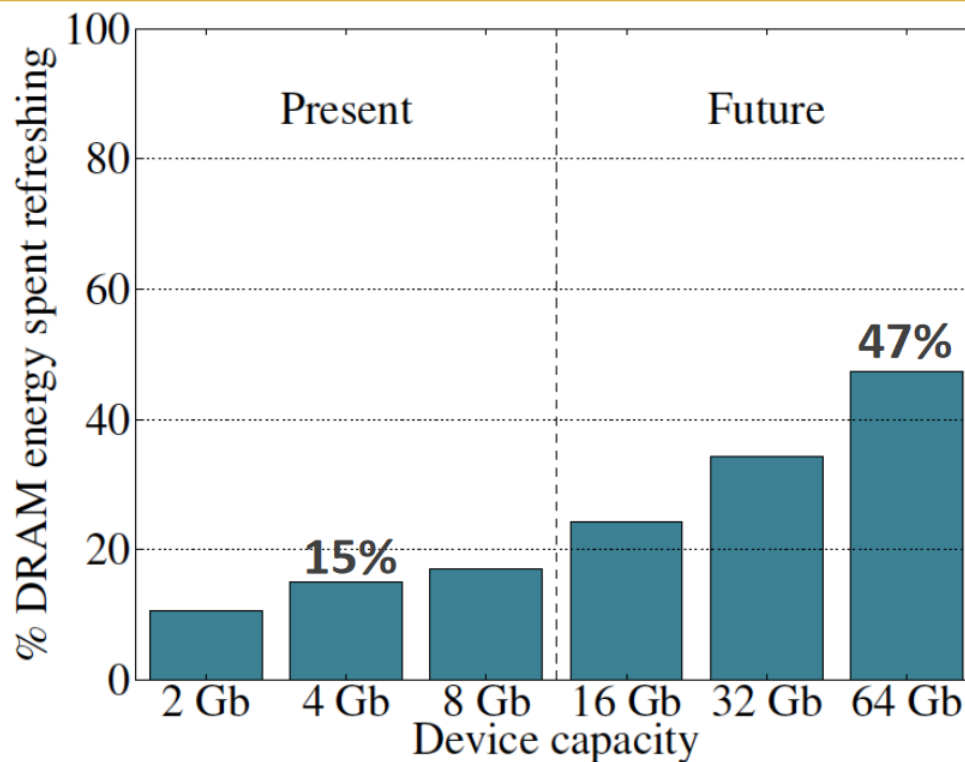
Refresh Overhead: Performance



SAFARI

Liu et al., "RAIDR: Retention-Aware Intelligent DRAM Refresh," ISCA 2012.

Refresh Overhead: Energy



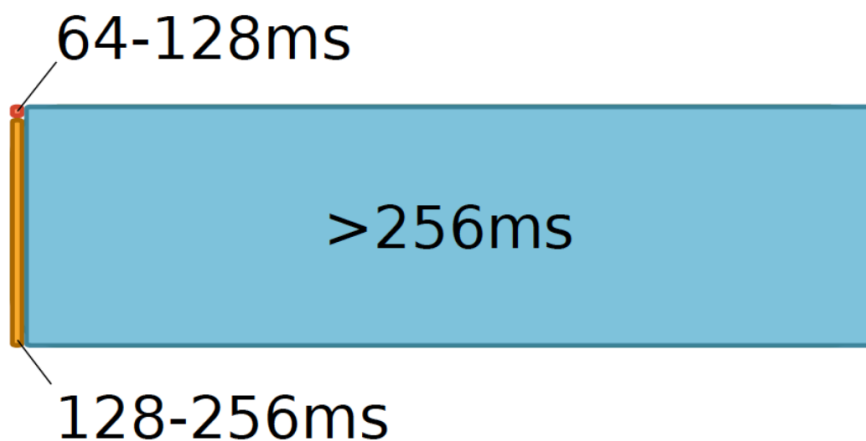
SAFARI

Liu et al., "RAIDR: Retention-Aware Intelligent DRAM Refresh," ISCA 2012.

How Do We Solve the Problem?

- Observation: All DRAM rows are refreshed every 64ms.
- Critical thinking: Do we need to refresh all rows every 64ms?
- What if we knew what happened underneath and exposed that information to upper layers?

Underneath: Retention Time Profile of DRAM

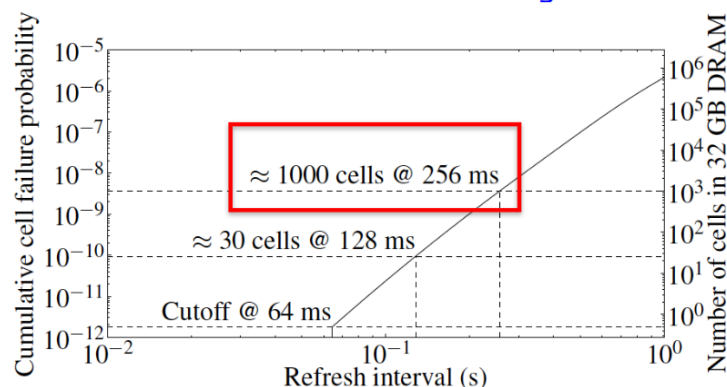


Aside: Why Do We Have Such a Profile?

- Answer: Manufacturing is not perfect
- Not all DRAM cells are exactly the same
- Some are more leaky than others
- This is called **Manufacturing Process Variation**

Retention Time of DRAM Rows

- Observation: **Overwhelming majority of DRAM rows can be refreshed much less often without losing data**



Key Idea of RAIDR: Refresh weak rows more frequently, all other rows less frequently

Cam cât timp durează procesarea unei instrucțiuni ?

Exemplu: instrucțiunea **ADD reg1,(reg2)200**, codificată pe un singur cuvânt egal cu lărgimea de bandă a interfeței procesor – memorie.

$$\begin{aligned} &\text{reg1} \quad (\text{reg1}) + \text{cuv. mem}|_{\text{adr.}(\text{reg2})+200} \\ &\left\{ \begin{aligned} f_{CLK} = 2 \text{ GHz} &\Leftrightarrow T_{CLK} = \frac{1}{f_{CLK}} = 500 \text{ ps} = 0.5 \text{ ns} \\ \text{Timpul de acces DRAM : } T_{a\text{DRAM}} &= 10 \text{ ns} \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

Specificațiile legate de timpul de acces la DRAM au fost preluate din următoarele două referințe, în care se consideră identic (dar în mod independent unul de celălalt) că $T_{a\text{DRAM}} = 5\text{ns} + 40\text{ns}$ pentru circuite de memorie având capacități între 64 Mbiți și 1Gbit.

- Nikkei Electronics Asia – July 2008 (*IBM Develops Ultra-Dense Magnetic Memory*, <http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20080625/153878/>)

- Department of Electrical Engineering, Stanford University (*Lecture 5 Main Memory Systems: EE282 – Fall2008*, <http://eeclass.stanford.edu/ee282>)

Această instrucțiune se procesează, conform modelului secvențial clasic (atribuit marelui matematician american *John von Neumann* – autorul primului document referitor la un calculator electronic numeric pe deplin funcțional), în faze succesive, după cum urmează:

Faza IF (*instruction fetch*): ciclul de citire din memorie de la adresa dată de PC (*program counter*) durează aproximativ, spre ex., $20 T_{CLK}$ (conform protocolului unui ciclu mediu de acces la memorie) = 10 ns.

Faza ID (*instruction decode*): în această fază microprocesorul decodifică instrucțiunea (“înțelege” ce trebuie să facă în continuare) și ca urmare aduce într-un registru temporar intern, situat la intrarea ALU, operandul din reg1. Decodificarea instrucțiunii consumă uzual $1 T_{CLK} = 0.5$ ns.

Calcul adresă memorie a celui de-al doilea operand (reg2) + 200 $ADR_{(BUS)}$ “atacă” memoria: $\sim 1 T_{CLK} = 0.5$ ns.

Declanșare ciclu de aducere a operandului din memorie de la adresa anterior calculată. Durează, ca și IF, $\sim 20 T_{CLK} = 10$ ns.

Faza EX: execuția propriu-zisă a instrucțiunii, adunarea celor 2 operanzi, durează $\sim 1 T_{CLK} = 0.5$ ns \Rightarrow **timpul de procesare aferent acestei instrucțiuni $T \sim 21.5$ ns \Rightarrow nr. de instrucțiuni pe secundă: ~ 46511628 instrucțiuni (performanța 46.5 MIPS)** (Pentium I ~ 15 MIPS)

De remarcat faptul că **o instrucțiune se procesează sub forma unei înlănțuiri de cicli mașină (faze)**. Un ciclu mașină reprezintă o înlănțuire de **acțiuni sincronizate cu un impuls de tact**. **Ciclul mașină este unitatea atomică de procesare, cea care nu poate fi întreruptă de nici o cerere externă**. **CICLUL INSTRUȚIUNII** (totalitatea fazelor de procesare care compun instrucțiunea) este neîntreruptibil de către cererile de întrerupere hardware (externe), însă el poate fi întrerupt la nivelul unei faze de procesare (la finele acesteia – Fetch, Decode, ...) de către o cerere DMA (acces direct la memorie) din partea unui periferic foarte rapid.

Obs.: Utilitatea modurilor de adresare indirecte prin registru și indexate (adresa operand din memorie = R+index) este dată de facilitatea scrierii compacte a programelor (bucle), adresării elegante a unor structuri de date de tip tablou situate în memorie etc. Astfel de structuri de date se întâlnesc implementate atât în cadrul limbajelor de nivel înalt (ex. în limbajul C, stiva de date asociată unei funcții și care trebuie accesată în vederea transmiterii de parametri respectiv revenire dintr-un apel) cât și al aplicațiilor scrise în aceste limbaje.

Creșterea decalajului dintre viteza procesoarelor și timpul de acces la memorie a impus introducerea unui sistem ierarhic de memorie (vezi figura 1.7), pentru a nu face simțită la nivelul performanței globale a sistemului încetineala cu care se accesează memoria. Practic, **cu cât capacitatea memoriei crește, cu atât crește timpul de acces la memorie și se ieftinește prețul per unitate de octet memorat.** Memoria cache este o memorie situată **din punct de vedere logic între CPU (unitatea centrală de procesare) și memoria principală, mai mică, mai rapidă și mai scumpă (per byte) decât aceasta** și gestionată – în general prin hardware – astfel încât să existe o cât mai mare probabilitate statistică de găsire a datei accesate de către CPU, în cache. Așadar, cache-ul este adresat de către CPU în paralel cu memoria principală (MP): dacă data dorită a fi accesată se găsește în cache, accesul la MP se abortează, dacă nu, se accesează MP cu penalizările de timp impuse de latența mai mare a acesteia, relativ ridicată în comparație cu frecvența de tact a CPU. Oricum, data accesată din MP se va introduce și în cache.

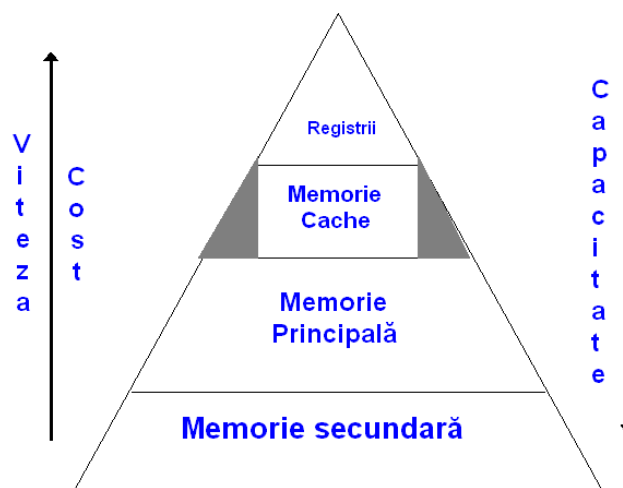
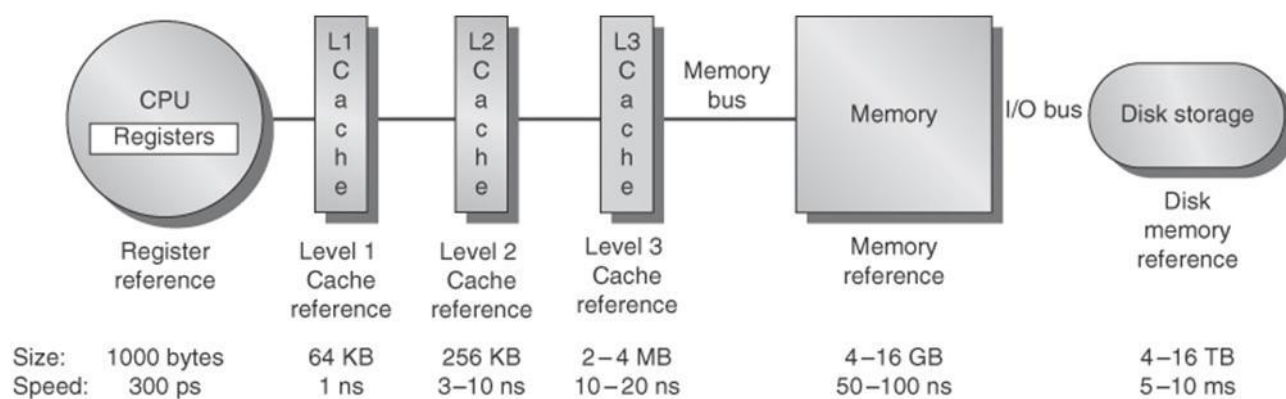
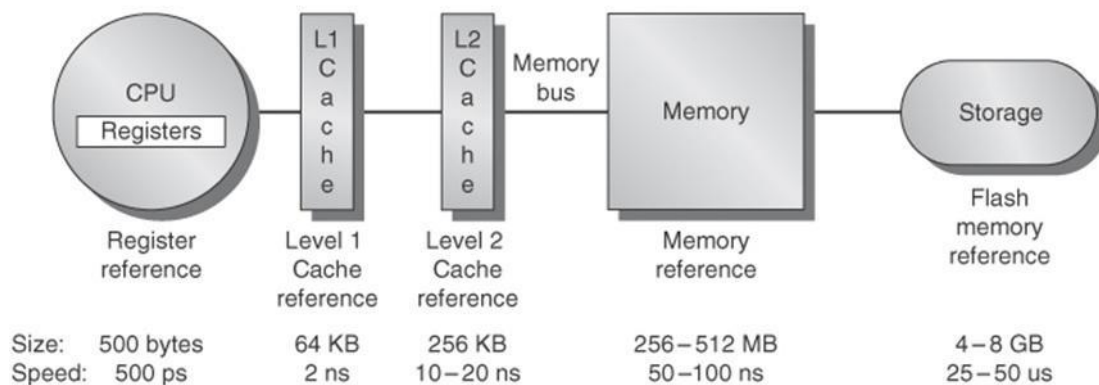


Figura 1.7. Ierarhizarea memoriei într-un sistem de calcul



(a) Memory hierarchy for server



(b) Memory hierarchy for a personal mobile device

Caracteristicile de **viteză și capacitate de stocare** aferente fiecărui nivel din ierarhia de memorie[Hen12]

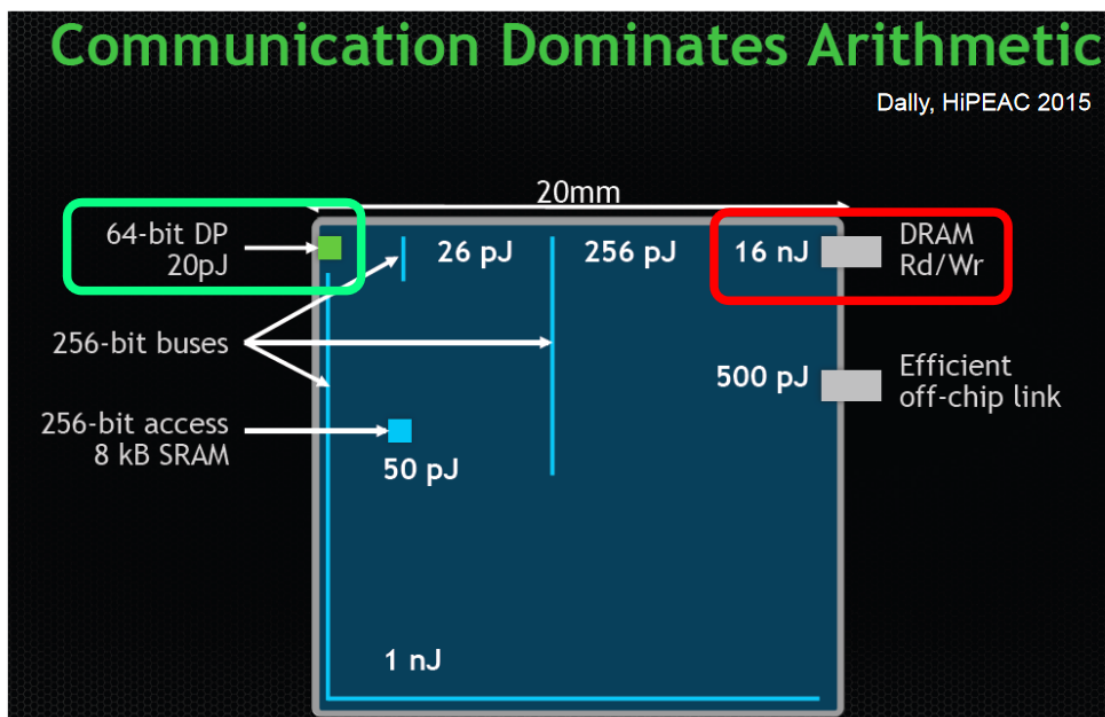
Some Takeaways

- It is an exciting time to be understanding and designing computing platforms
- Many challenging and exciting problems in platform design
 - That noone has tackled (or thought about) before
 - That can have huge impact on the world's future
- Driven by huge hunger for data (Big Data), new applications, ever-greater realism, ...
 - We can easily collect more data than we can analyze/understand
- Driven by significant difficulties in keeping up with that hunger at the technology layer
 - Three walls: Energy, reliability, complexity

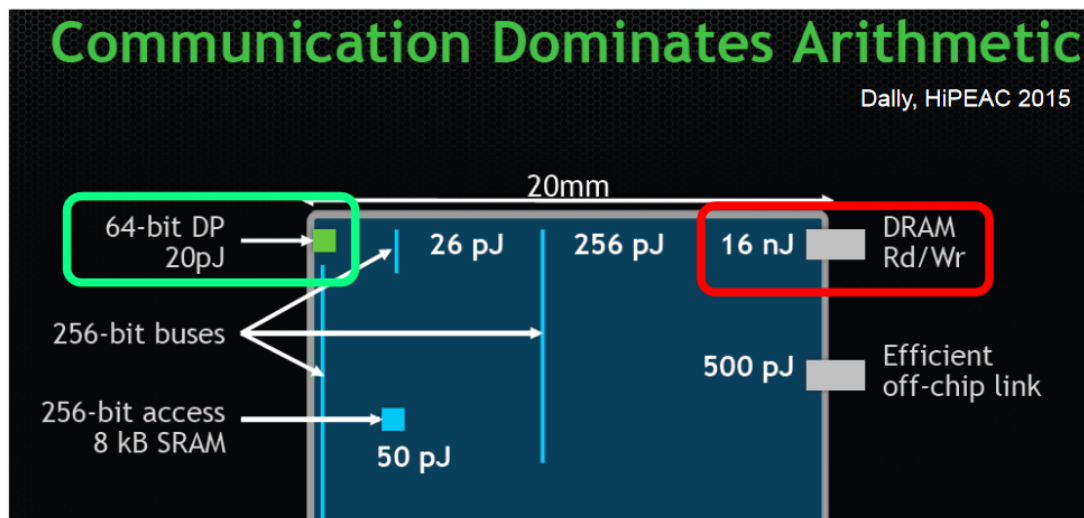
Increasingly Demanding Applications

- Dream, and they will come

Increasingly Diverging/Complex Tradeoffs



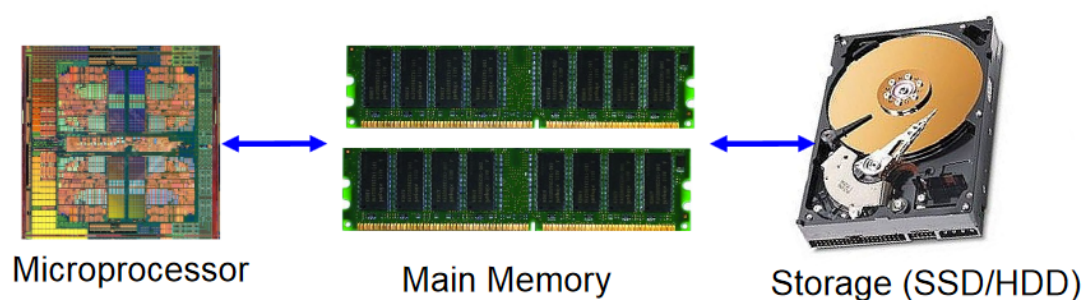
Increasingly Diverging/Complex Tradeoffs



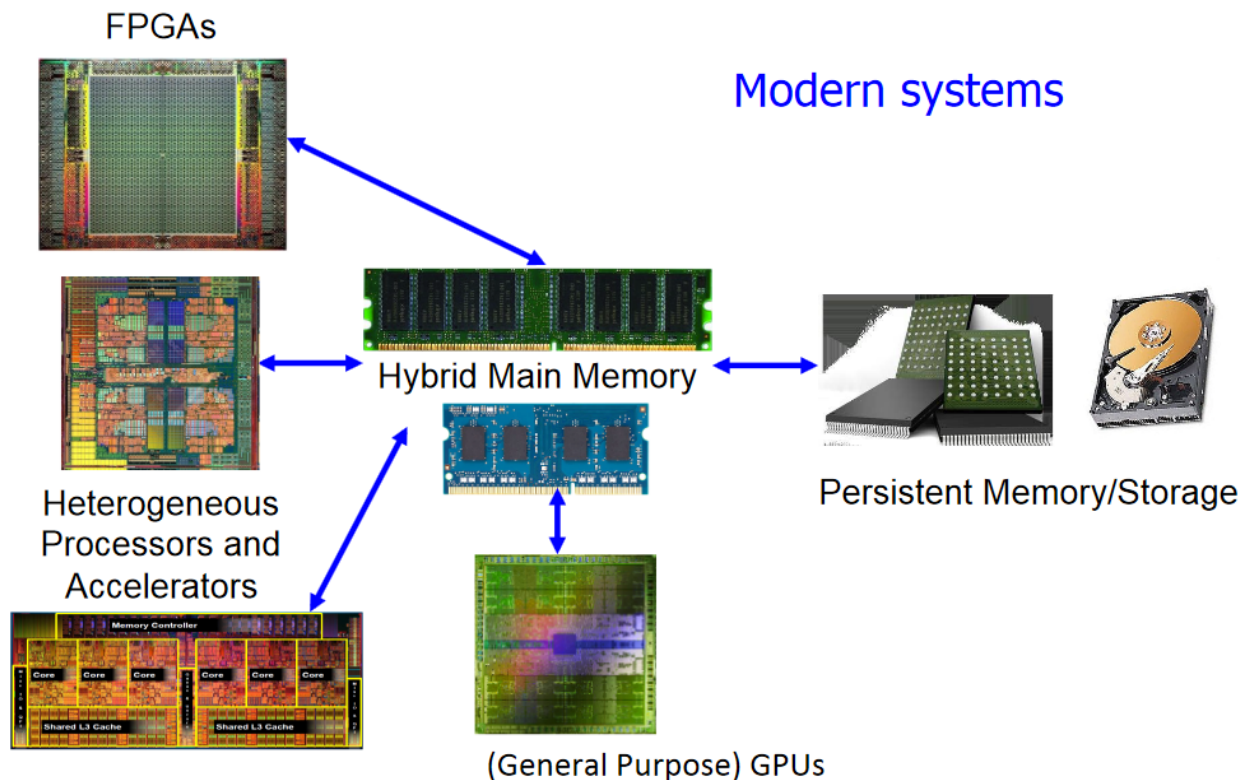
A memory access consumes $\sim 1000\times$ the energy of a complex addition

Increasingly Complex Systems

Past systems



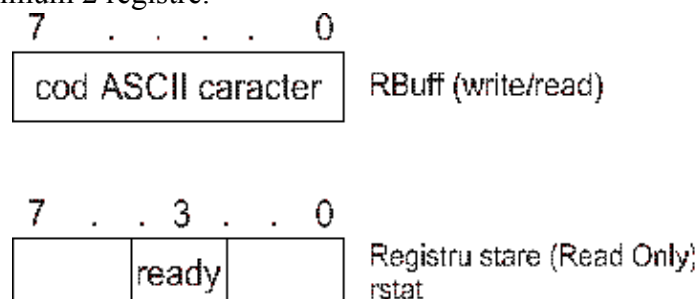
Increasingly Complex Systems



1.2. MODURI DE LUCRU ÎNTRE MICROPROCESOR ȘI INTERFEȚELE I/O

1.2.1. MODUL DE LUCRU PRIN INTEROGARE (“*POLLING*”)

Se bazează pe **testarea de către microprocesor a unui bit de stare asociat dispozitivului periferic**. Microprocesorul nu va **inițializa transferul cu perifericul decât în momentul în care bitul de stare semnifică faptul că perifericul este pregătit pentru transfer** (nu lucrează la un transfer inițiat anterior). Să considerăm de exemplu **interfața cu o tastatură**. Această interfață trebuie să conțină minimum 2 registre.

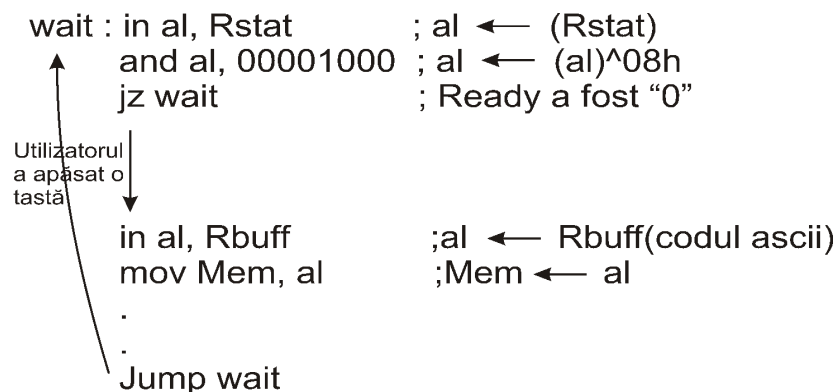


RBuff va memora un octet care reprezintă codul ASCII (Unicode) al tastei apăsate de către utilizator.

Exemple:

"A" = 41h \Leftrightarrow 0100.0001
 "a" = 61h \Leftrightarrow 0110.0001
 "0" = 30h
 " " = 20h

Bitul *Ready* din registrul de stare este un bit de tip *Read Only* cu următoarea semnificație: dacă registrul RBuff se încarcă cu un octet (utilizatorul a apăsă o tastă) atunci *Ready* se pune automat pe "1" arătând microprocesorului că poate să preia codul din RBuff. Bitul *Ready* se va reseta automat odată cu preluarea codului din Rbuff de către microprocesor. Un program - absolut principal - de gestiune a tastaturii s-ar scrie ca mai jos:



Q5: Credeți că modul de lucru prin interogare reprezintă o bună abordare pentru celelalte periferice (mai rapide) – cum ar fi memoriile externe (disk) sau interfețele de rețea?

Dezavantajul acestei metode constă în faptul că microprocesorul așteaptă un timp *T*, neacceptabil de mare la nivelul vitezei sale, pentru a inspecta dacă perifericul este sau nu este pregătit. Considerând că utilizatorul apasă o tastă la interval de 250 ms și că o instrucțiune a microprocesorului durează cca. 21.5 ns \Rightarrow că "pierde" $250 \text{ ms} / 21.5 \text{ ns} \approx 11.6$ milioane instrucțiuni în bucla de așteptare în loc să execute instrucțiuni utile. Acest dezavantaj este eliminat de metoda următoare de comunicare procesor-interfață.

1.2.2. MODUL DE LUCRU PRIN ÎNTRERUPERI HARDWARE (MASCABLE)

Se bazează pe generarea unui semnal de întrerupere INT de la interfață (port) spre microprocesor ori de câte ori acesta dorește un serviciu de la microprocesor. Ca urmare a recepționării semnalului INT microprocesorul va abandona programul principal (PP) urmând să intre într-o așa numită rutină de tratare a întreruperii în care va satisface cererea interfeței. La finele rutinei de tratare a întreruperii printr-o instrucțiune de tip RETURN, microprocesorul va reveni în PP, în general dar nu întotdeauna, pe instrucțiunea imediat următoare ultimei instrucțiuni din PP executate. În cazul exemplului cu tastatura anterior considerat, interfața va genera întreruperea INT ori de câte ori utilizatorul a apăsă o tastă, adică registrul RBuff este "plin", deci conține codul (ASCII, Unicode etc.) al caracterului tastat.

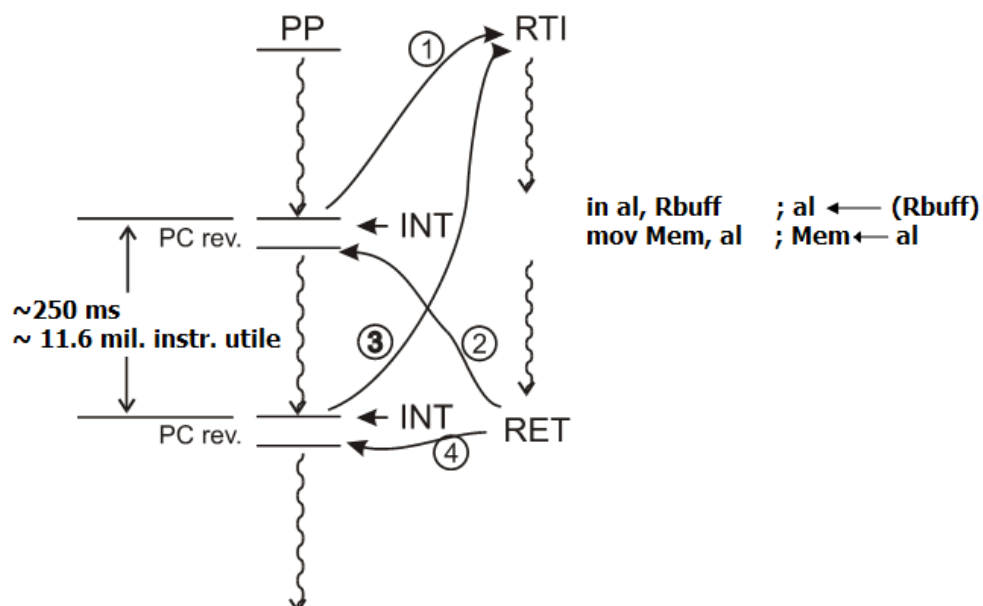


Figura 1.8. Modelul de lucru prin întreruperi

Așadar RTI după ce execută serviciul necesar perifericului (în cazul acesta preluare și depozitare caracter în memorie) revine în PP, unde până când perifericul cere un nou serviciu (de ex. se apasă din nou o tastă), microprocesorul va executa instrucțiuni utile din PP (sistem de operare, program utilizator etc.) și deci nu mai este necesar să mai aștepte inutil ca în cazul 1.

Totalitatea acțiunilor executate de către microprocesor din momentul apariției semnalului de întrerupere INT până în momentul procesării primei instrucțiuni din RTI formează așa numitul protocol hardware de acceptare a întreruperii (săgețile 1 și 3 din figură). În principiu acest protocol se desfășoară în următoarele etape succesive:

1.) Odată sesizată întreruperea INT de către microprocesor acesta își va termina instrucțiunea în curs de execuție după care, dacă anumite condiții sunt îndeplinite (nu există activată o cerere de întrerupere sau de bus mai prioritare etc.), va trece la pasul 2. În general, **microprocesoarele examinează activarea întreruperilor la finele ultimului ciclu aferent instrucțiunii în curs de execuție**.

2.) **Recunoașterea întreruperii:** microprocesorul va inițializa așa numitul **ciclu de achitare a întreruperii**. Pe parcursul acestui ciclu extern va genera un semnal de răspuns (achitare) a întreruperii INTACK (*interrupt acknowledge*) spre toate interfețele de intrare - ieșire. Ca urmare a recepționării INTACK interfața care a întrerupt va furniza microprocesorului prin intermediul bus-ului de date un așa numit octet **vector de întrerupere (VI)**. Acest VI este diferit pentru fiecare periferic în parte, individualizându-l deci într-un mod unic. Pe baza acestui VI și conform unui algoritm care diferă de la microprocesor la microprocesor, acesta va determina adresa de început a RTI, adresă ce va urma să o introducă în PC. Firește, la VI diferiți vor corespunde adrese de început diferite.

3.) Microprocesorul va salva într-o zonă specială de program numită **memorie stivă**, PC-ul aferent instrucțiunii imediat următoare instrucțiunii executate de către microprocesor din PP (PCrev), pentru a putea ști la finele RTI unde să revină exact în PP.

Memoria stivă este o zonă de memorie RAM caracterizată la un moment dat de așa numitul vârf al stivei **adică de ultima locație ocupată din stivă**.

Acest vârf al stivei este pointat (adresat) permanent de conținutul unui registru special dedicat, existent în orice microprocesor modern, numit SP (*stack pointer*).

În memoria stivă sunt posibile 2 tipuri de operații:



operația **PUSH Reg** care se desfășoară astfel:

$$\begin{cases} SP \leftarrow (SP) - 1 \text{ (cuvânt = octet)} \\ (Reg) \rightarrow Mem | \text{adr. SP} \end{cases}$$

operația **POP Reg:**

$$\begin{cases} (\text{Reg}) \leftarrow \text{Mem} | \text{adr.SP} \\ \text{SP} \rightarrow (\text{SP}) + 1 \end{cases}$$

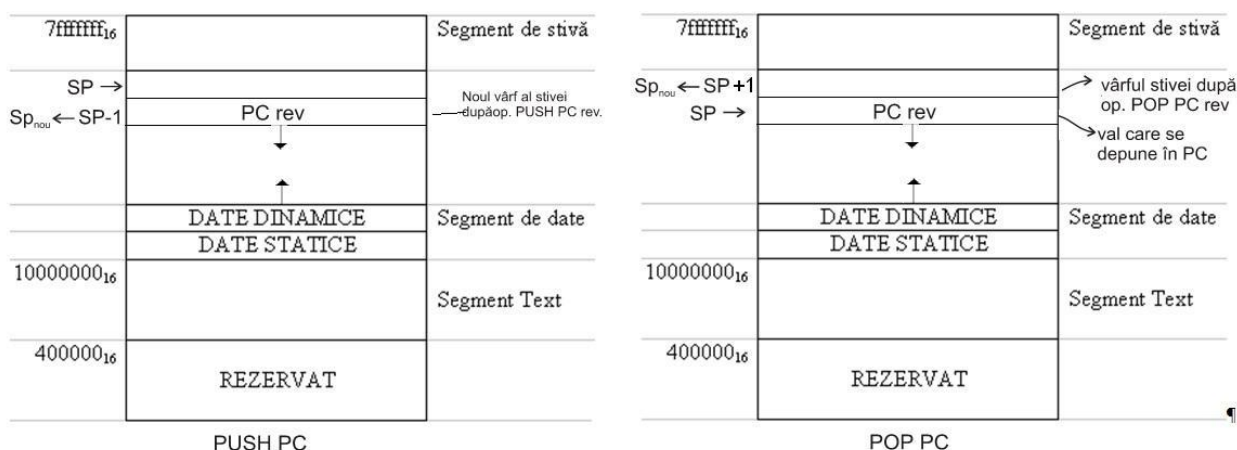


Figura 1.9. Modul de lucru al stivei la microprocesorul MIPS

Stiva este o memorie de tip LIFO (*last in first out*) și care spre deosebire de PC în procesarea secvențială, "crește" (PUSH) de obicei înspre adrese descrescătoare evitându-se astfel suprapunerea zonelor de program (cod) cu cele de stivă.

4.) Intrarea în RTI se face simplu prin introducerea adresei de început a RTI calculată în pasul 2, în registrul PC. Normal în continuare microprocesorul va aduce și executa prima instrucțiune din RTI protocolul de tratare fiind în acest moment încheiat și controlul fiind preluat de RTI a perifericului care a fost întrerupt.

După cum s-a observat protocolul de tratare salvează în stiva doar PC-ul de revenire (la anumite microprocesoare se mai salvează registrul de stări - *flags*). Acest fapt se poate dovedi insuficient având în vedere că în cadrul RTI pot fi alterați anumiți regiștri interni ai microprocesorului. Această alterare a regiștrilor poate fi chiar catastrofală la revenirea în PP. Din acest motiv cade în sarcina celui care scrie RTI să salveze (instrucțiuni PUSH) respectiv să returneze corespunzător (instrucțiuni POP) acești regiștri.

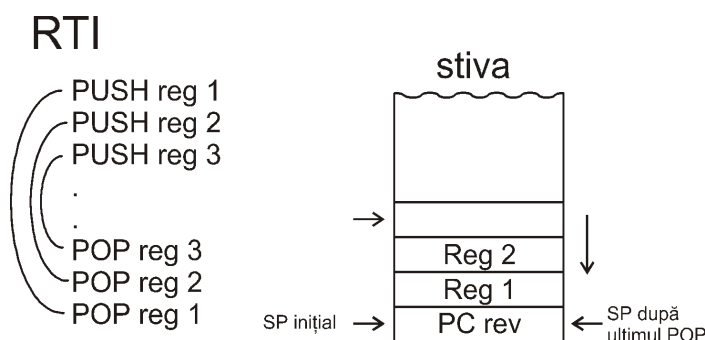


Figura 1.10. Efectul RTI asupra stivei

A acțiunea instrucțiunii RETURN este echivalentă cu o operație de tip POP PC.

$$RET: \begin{cases} a) PC \leftarrow Mem | adr.SP \\ b) SP \leftarrow SP + 1 \end{cases}$$

Acum devine evident de ce instrucțiunea RETURN implementează revenirea în PP pe instrucțiunea imediat următoare celei întrerupte.

Obs.: Prin mecanismul de stivă se pot gestiona perfect și întreruperile de tip imbricat (apariția unei întreruperi INT în chiar rutina de tratare a altei întreruperi, când este permis).

1.2.3. MODUL DE LUCRU PRIN TRANSFER DMA (*DIRECT MEMORY ACCESS*)

Există dispozitive periferice a căror rată de transfer (octeți /secundă) este atât de ridicată încât, din motive de *timing*, face imposibil modul de lucru prin întreruperi. Astfel de exemplu discurile magnetice și interfețele video, impun rate de transfer de 20-40 MBytes /s rezultând 1 octet la aproximativ 50 ns până la 25 ns. Este evident că, fără un buffer FIFO (*First In First Out*) între periferic și memorie, transferul prin întreruperi este imposibil în acest caz întrucât rata de transfer este comparabilă (chiar mai rapidă!) cu durata unei instrucțiuni a microprocesorului. Așadar, în aceste cazuri durata RTI ar fi mult mai mare decât rata de transfer a perifericului (octeți per secundă). Un monitor video este un alt periferic rapid de vreme ce, pe durata unei curse directe a baleiajului pe orizontală a spotului de câteva zeci de microsecunde, trebuie afișate zeci sau chiar sute de octeți (caractere). De aceea în aceste cazuri se impune un transfer direct între memorie și dispozitivul periferic.

Cererea DMA este luată în calcul de procesor la finele unui ciclu mașină (Fetch, Decode sau altul aflat în execuție).

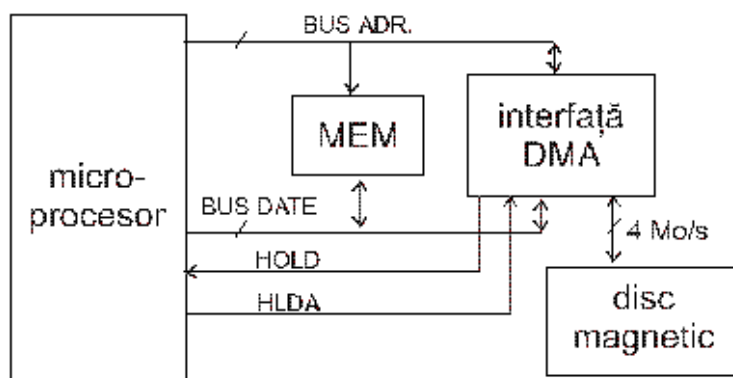


Figura 1.11. Modul de lucru prin transfer DMA

Atunci când se dorește prin program transferul unor octeți din memorie pe disc sau citirea de pe disc în memorie microprocesorul va scrie în interfața DMA aferentă (prin instrucțiuni de tip OUT succesive) următoarele informații:

- adresa de început de pe disc (nr. cilindru, nr. cap, nr. sector). Header reprezintă adresa de început sector, deci un identificator al sectorului care se scrie la formatarea fizică a discului

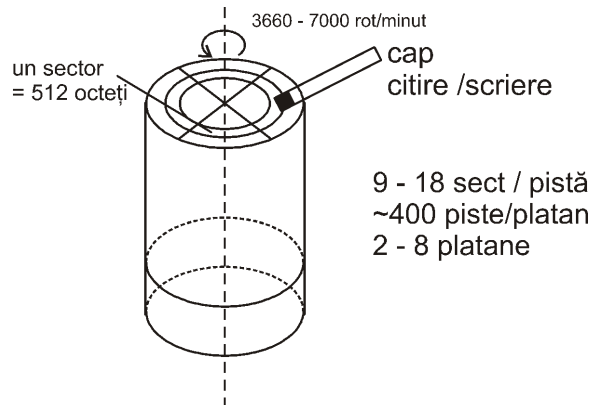
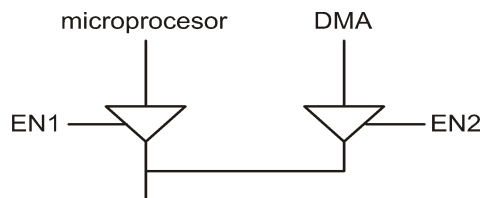


Figura 1.12. Structura discului magnetic

- adresa de început a zonei de memorie (RAM) utilizată în transfer
- nr. octeți (sectoare) care trebuie transferate
- sens transfer (*Write* sau *Read* pe / de pe disc)

În urma recepționării acestor informații interfața DMA va activa un semnal numit cerere de bus (HOLD) spre microprocesor. Ca urmare a recepționării semnalului HOLD, la finele ciclului mașină în curs microprocesorul își va pune bus-urile de adrese date și comenzi în TS permițând astfel controlul acestora de către DMA (EN1=1, microprocesor master pe bus, EN2=1, DMA master pe bus).



Simultan microprocesorul va activa semnalul de răspuns la HOLD numit semnal de achitare a cererii (HLDA). Ca urmare a recepționării achitării HLDA (*Hold Acknowledge*), DMA-ul va starta transferul efectiv între disc și memorie având toate informațiile necesare pentru aceasta. Spre exemplu, dacă s-a comandat citire de pe disc (scriere în memorie) DMA-ul va adresa memoria pe bus-ul de adrese simultan cu punerea pe bus-ul de date a cuvântului (octetului) scris în memorie. La finele transferului DMA interfața va dezactiva semnalul HOLD, ca urmare microprocesorul, dezactivând și el semnalul HLDA, își va continua activitatea întreruptă prin procesarea următorului ciclu mașină. O cerere de bus (HOLD) este prioritară față de o cerere de întrerupere (INT).

De remarcat că diferența de principiu între transferurile prin interogare - întreruperi și respectiv transferul DMA constă în faptul că în cazul primelor două transferul se face programat, prin intermediul microprocesorului care servește perifericul în cadrul rutinei de tratare, pe când în cazul DMA se face fără intervenția microprocesorului, direct între memorie și interfața DMA. Pe timpul HLDA=1, microprocesorul își întrerupe orice activitate externă, master pe bus fiind DMA-ul. Un sistem de calcul cu DMA este un arhetip al sistemelor multiprocesor.

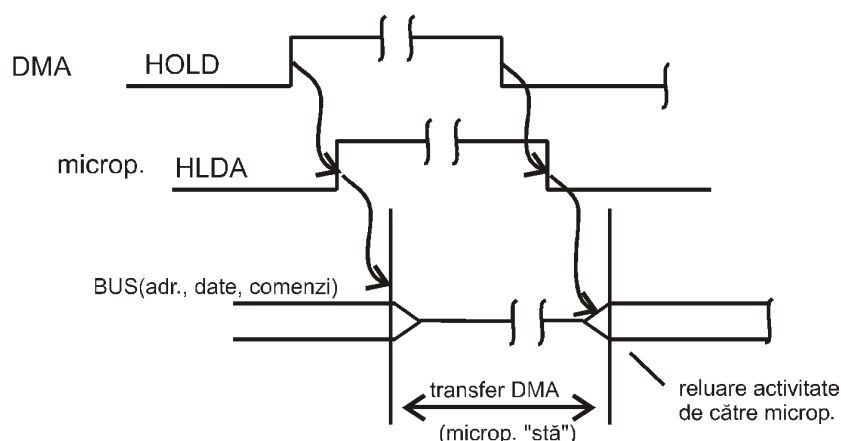


Figura 1.13. Cronograma unui transfer DMA

Modul de lucru prin transfer DMA apare în cadrul procesorului de tip multicore **IBM-CELL** (compus dintr-un element puternic de procesare PowerPC pe 64 de biți și 8 procesoare specializate SIMD – single instruction multiple data). Procesoarele SIMD accesează memoria comună și partajată de către toate cele 9 nuclee de procesare prin comenzi DMA asincrone. Prin DMA se transferă date și instrucțiuni între memoria comună și memoriile locale (private fiecărui procesor SIMD). Scopul este de a exploata paralelismul de calcul din sistemul multicore, având în vedere că **timpul petrecut cu setarea parametrilor transferului DMA este incomparabil mai mic decât *memory wall*-ul dintr-un sistem monocore**. În cadrul sistemelor multicore sau multiprocesor, singurele instrucțiuni care nu pot fi întrerupte de o cerere DMA sunt instrucțiunile atomice (read/modify/write) care ajută la păstrarea coerenței și consistenței datelor din memoria partajată.

Problemă:

1. A given processor requires 1000 cycles to perform a context switch and start an interrupt handler (and the same number of cycles to switch back to the program that was running when the

interrupt occurred), or 500 cycles to poll an I/O device. An I/O device attached to that processor makes 150 requests per second, each of which takes 10,000 cycles to resolve once the handler has been started. By default, the processor polls every 0.5 ms if it is not using interrupts.

- a) How many cycles per second does the processor spend handling I/O from the device if interrupts are used?
- b) How many cycles per second are spent on I/O if polling is used (include all polling attempts)? Assume the processor only polls during time slices when user programs are not running, so do not include any context-switch time in your calculation.
- c) How often would the processor have to poll for polling to take as many cycles per second as interrupts?

Soluție:

1. a. The device makes 150 requests, each of which require one interrupt. Each interrupt takes 12,000 cycles (1000 to start the handler, 10,000 for the handler, 1000 to switch back to the original program), for a total of 1,800,000 cycles spent handling this device each second.
- b. The processor polls every 0.5 ms, or 2000 times/s. Each polling attempt takes 500 cycles, so it spends 1,000,000 cycles/s polling. In 150 of the polling attempts, a request is waiting from the I/O device, each of which takes 10,000 cycles to complete for another 1,500,000 cycles. Therefore, the total time spent on I/O each second is 2,500,000 cycles with polling.
- c. In the polling case, the 150 polling attempts that find a request waiting consume 1,500,000 cycles. Therefore, for polling to match the interrupt case, an additional 300,000 cycles must be consumed, or 600 polls, for a rate of 600 polls/s.

Bibliografie

[EDA11]

<http://eda360insider.wordpress.com/2011/12/06/fast-serial-io-whats-its-future-in-the-embedded-world/>

[Hen07] Hennessey J., Patterson D. Elsevier, Computer Architecture: A Quantitative Approach, fourth edition, Elsevier, 2007.

[Hen11] Hennessey J., Patterson D. Elsevier, Computer Architecture: A Quantitative Approach, fifth edition, Elsevier, 2011.

[Vin19] Vințan L.N., Fundamente ale arhitecturii microprocesoarelor, Editura MatrixRom 2019, ISBN: 978-606-25-0276-8,

<https://www.matrixrom.ro/produs/fundamente-ale-arhitecturii-microprocesoarelor/> .